

S-24C32C/64Cは、低消費電流、ワイドレンジ動作の2ワイヤシリアルE²PROMです。容量は32 K、64 Kビットで、構成はそれぞれ4096語 × 8ビット、8192語 × 8ビットです。ページライト、シーケンシャルリードが可能です。

■ 特長

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ・動作電圧範囲 | 読み出し : 1.6 V ~ 5.5 V |
| | 書き込み : 1.7 V ~ 5.5 V |
| ・ページライト機能 | : 32バイト / ページ |
| ・シーケンシャルリード機能 | |
| ・動作周波数 | : 400 kHz (V _{CC} = 1.6 V ~ 5.5 V) |
| ・書き込み時間 | : 5.0 ms max. |
| ・ノイズ除去 | : シュミットトリガ、ノイズフィルタ付き入力端子 (SCL, SDA) |
| ・低電源電圧時書き込み禁止機能 | |
| ・書き換え回数 | : 10 ⁶ 回 / 語 ^{*1} (Ta = +25°C時) |
| ・データ保持 | : 100年 (Ta = +25°C時) |
| ・メモリ容量 | S-24C32C : 32 Kビット |
| | S-24C64C : 64 Kビット |
| ・ライトプロテクト機能 | : 100% |
| ・初期出荷データ | : FFh |
| ・鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー ^{*2} | |

*1. アドレスごと (語 : 8 ビット)

*2. 詳細は「■ 品目コードの構成」を参照してください。

■ パッケージ

- ・ 8-Pin SOP (JEDEC)
- ・ 8-Pin TSSOP
- ・ TMSOP-8
- ・ SNT-8A

注意 本製品はAV機器、OA機器、通信機器等の一般的な電子機器に使用されることを意図したものです。自動車搭載機器 (カーオーディオ、キーレスエントリー、エンジン制御等を含む)、医療機器用途で使用をお考えの際は必ず事前に弊社窓口まで御相談ください。

■ ピン配置図

1. 8-Pin SOP (JEDEC)

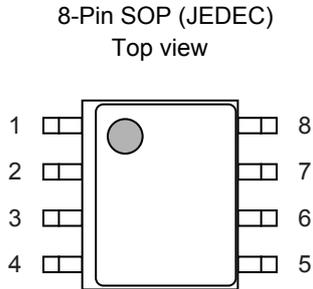


図1

S-24C32CI-J8T1U3
S-24C64CI-J8T1U3

表1

端子番号	端子記号	端子内容
1	A0	スレーブアドレス入力
2	A1	スレーブアドレス入力
3	A2	スレーブアドレス入力
4	GND	グラウンド
5	SDA ^{*1}	シリアルデータ入出力
6	SCL ^{*1}	シリアルクロック入力
7	WP	ライトプロテクト入力 V _{CC} 接続 : プロテクト有効 オープンまたはGND接続 : プロテクト無効
8	VCC	電源

*1. High-Zが入力されないようにしてください。

2. 8-Pin TSSOP

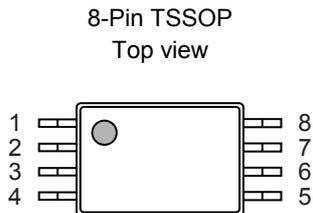


図2

S-24C32CI-T8T1U3
S-24C64CI-T8T1U3

表2

端子番号	端子記号	端子内容
1	A0	スレーブアドレス入力
2	A1	スレーブアドレス入力
3	A2	スレーブアドレス入力
4	GND	グラウンド
5	SDA ^{*1}	シリアルデータ入出力
6	SCL ^{*1}	シリアルクロック入力
7	WP	ライトプロテクト入力 V _{CC} 接続 : プロテクト有効 オープンまたはGND接続 : プロテクト無効
8	VCC	電源

*1. High-Zが入力されないようにしてください。

3. TMSOP-8

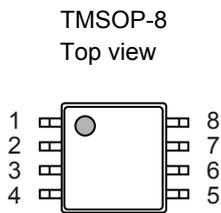


図3

S-24C32CI-K8T3U3
S-24C64CI-K8T3U3

表3

端子番号	端子記号	端子内容
1	A0	スレーブアドレス入力
2	A1	スレーブアドレス入力
3	A2	スレーブアドレス入力
4	GND	グランド
5	SDA ^{*1}	シリアルデータ入出力
6	SCL ^{*1}	シリアルクロック入力
7	WP	ライトプロテクト入力 V _{CC} 接続 : プロテクト有効 オープンまたはGND接続 : プロテクト無効
8	VCC	電源

*1. High-Zが入力されないようにしてください。

4. SNT-8A

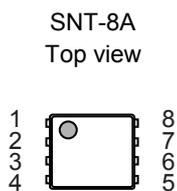


図4

S-24C32CI-I8T1U3

表4

端子番号	端子記号	端子内容
1	A0	スレーブアドレス入力
2	A1	スレーブアドレス入力
3	A2	スレーブアドレス入力
4	GND	グランド
5	SDA ^{*1}	シリアルデータ入出力
6	SCL ^{*1}	シリアルクロック入力
7	WP	ライトプロテクト入力 V _{CC} 接続 : プロテクト有効 オープンまたはGND接続 : プロテクト無効
8	VCC	電源

*1. High-Zが入力されないようにしてください。

備考 形状については「外形寸法図」を参照してください。

■ ブロック図

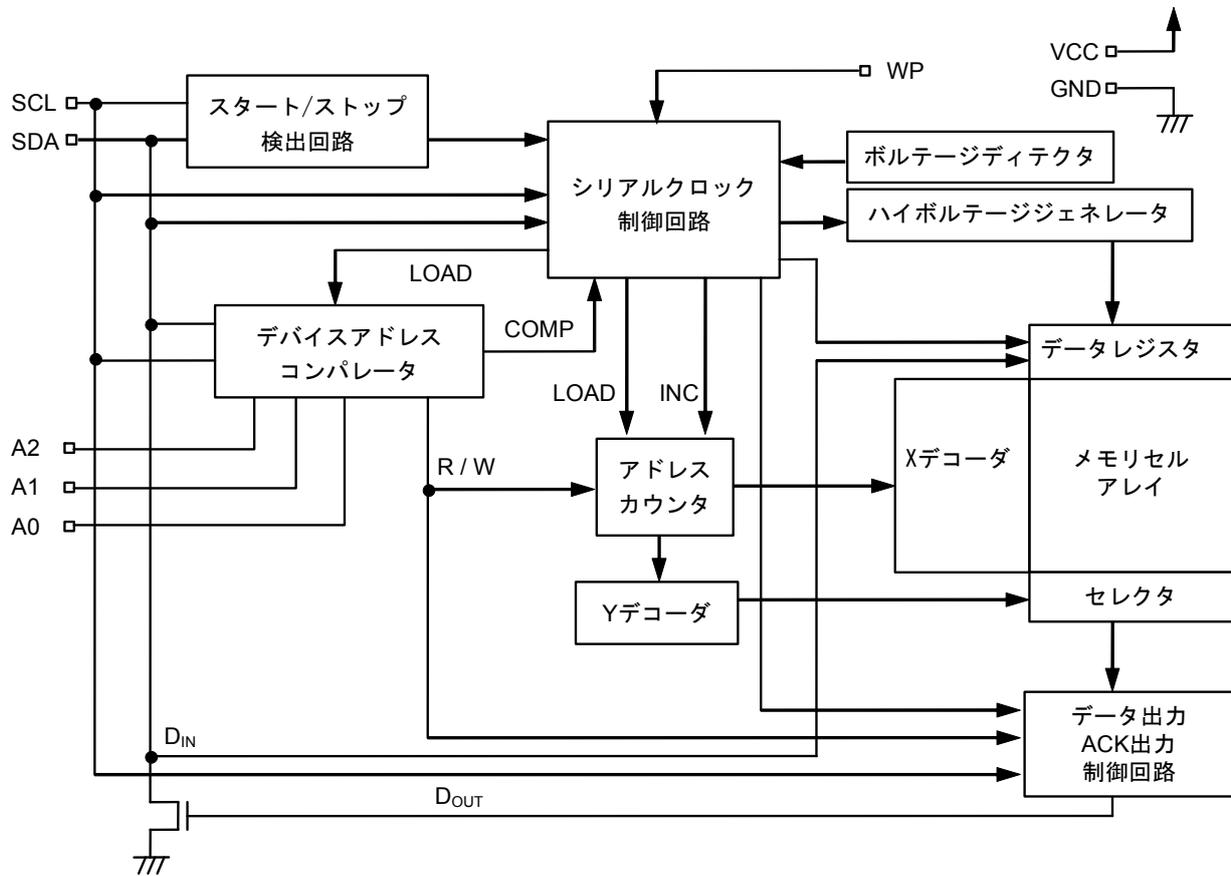


図5

■ 絶対最大定格

表5

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V _{CC}	-0.3 ~ +6.5	V
入力電圧	V _{IN}	-0.3 ~ +6.5	V
出力電圧	V _{OUT}	-0.3 ~ +6.5	V
動作周囲温度	T _{opr}	-40 ~ +85	°C
保存温度	T _{stg}	-65 ~ +150	°C

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

■ 推奨動作条件

表6

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C		単位
			Min.	Max.	
電源電圧	V _{CC}	読み出し	1.6	5.5	V
		書き込み	1.7	5.5	V
高レベル入力電圧	V _{IH}	V _{CC} = 1.6 V ~ 5.5 V	0.7 × V _{CC}	5.5	V
低レベル入力電圧	V _{IL}	V _{CC} = 1.6 V ~ 5.5 V	-0.3	0.3 × V _{CC}	V

■ 端子容量

表7

(Ta = +25°C, f = 1.0 MHz, V_{CC} = 5.0 V)

項目	記号	条件	Min.	Max.	単位
入力容量	C _{IN}	V _{IN} = 0 V (SCL, A0, A1, A2, WP)	—	10	pF
入出力容量	C _{I/O}	V _{I/O} = 0 V (SDA)	—	10	pF

■ 書き換え回数

表8

項目	記号	動作周囲温度	Min.	Max.	単位
書き換え回数	N _W	Ta = +25°C	10 ⁶	—	回 / 語 ^{*1}

*1. アドレスごと (語 : 8ビット)

■ データ保持

表9

項目	記号	動作周囲温度	Min.	Max.	単位
データ保持	—	Ta = +25°C	100	—	年

■ DC電気的特性

表10

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C		単位
			V _{CC} = 1.6 V ~ 5.5 V f _{SCL} = 400 kHz		
			Min.	Max.	
読み出し時消費電流	I _{CC1}	—	—	0.8	mA

表11

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C		単位
			V _{CC} = 1.7 V ~ 5.5 V f _{SCL} = 400 kHz		
			Min.	Max.	
書き込み時消費電流	I _{CC2}	—	—	4.0	mA

表12

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C						単位
			V _{CC} = 2.5 V ~ 5.5 V		V _{CC} = 1.8 V ~ 5.5 V		V _{CC} = 1.6 V ~ 1.8 V		
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
待機時消費電流	I _{SB}	V _{IN} = V _{CC} or GND	—	4.5	—	4.5	—	2.0	μA
入力リーク電流1	I _{LI1}	SCL, SDA V _{IN} = GND ~ V _{CC}	—	1.0	—	1.0	—	1.0	μA
入力リーク電流2	I _{LI2}	A0, A1, A2 V _{IN} > 0.7 × V _{CC} スタンバイモード時	—	1.0	—	1.0	—	1.0	μA
出力リーク電流	I _{LO}	SDA V _{OUT} = GND ~ V _{CC}	—	1.0	—	1.0	—	1.0	μA
入力電流1	I _{IL}	WP V _{IN} < 0.3 × V _{CC}	—	50.0	—	50.0	—	50.0	μA
入力電流2	I _{IH}	WP V _{IN} > 0.7 × V _{CC}	—	2.0	—	2.0	—	2.0	μA
入力インピーダンス1	Z _{IL}	WP V _{IN} = 0.3 × V _{CC}	30	—	30	—	30	—	kΩ
入力インピーダンス2	Z _{IH}	WP V _{IN} = 0.7 × V _{CC}	500	—	500	—	500	—	kΩ
低レベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} = 3.2 mA	—	0.4	—	—	—	—	V
		I _{OL} = 1.5 mA	—	0.3	—	0.3	—	0.3	V
		I _{OL} = 0.7 mA	—	0.2	—	0.2	—	0.2	V

■ AC電气的特性

表13 測定条件

入力パルス電圧	$0.2 \times V_{CC} \sim 0.8 \times V_{CC}$
入力パルス立ち上がり/ 立ち下がり時間	20 ns以下
出力判定電圧	$0.3 \times V_{CC} \sim 0.7 \times V_{CC}$
出力負荷	100 pF

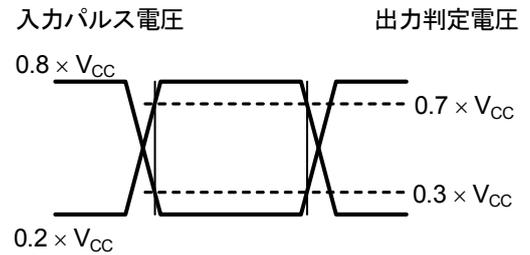


図6 AC測定入出力波形

表14

項目	記号	Ta = -40°C ~ +85°C		単位
		V _{CC} = 1.6 V ~ 5.5 V		
		Min.	Max.	
SCLクロック周波数	f _{SCL}	0	400	kHz
SCLクロック“L”時間	t _{LOW}	1.3	—	μs
SCLクロック“H”時間	t _{HIGH}	0.6	—	μs
SDA出力遅延時間	t _{AA}	0.1	0.9	μs
SDA出力保持時間	t _{DH}	50	—	ns
スタートコンディションセットアップ時間	t _{SU.STA}	0.6	—	μs
スタートコンディションホールド時間	t _{HD.STA}	0.6	—	μs
データ入力セットアップ時間	t _{SU.DAT}	100	—	ns
データ入力ホールド時間	t _{HD.DAT}	0	—	ns
ストップコンディションセットアップ時間	t _{SU.STO}	0.6	—	μs
SCL・SDA立ち上がり時間	t _R	—	0.3	μs
SCL・SDA立ち下がり時間	t _F	—	0.3	μs
WPセットアップ時間	t _{WS1}	0	—	μs
WPホールド時間	t _{WH1}	0	—	μs
WP解除セットアップ時間	t _{WS2}	0	—	μs
WP解除ホールド時間	t _{WH2}	0	—	μs
バス解放時間	t _{BUF}	1.3	—	μs
ノイズサプレッション時間	t _i	—	50	ns

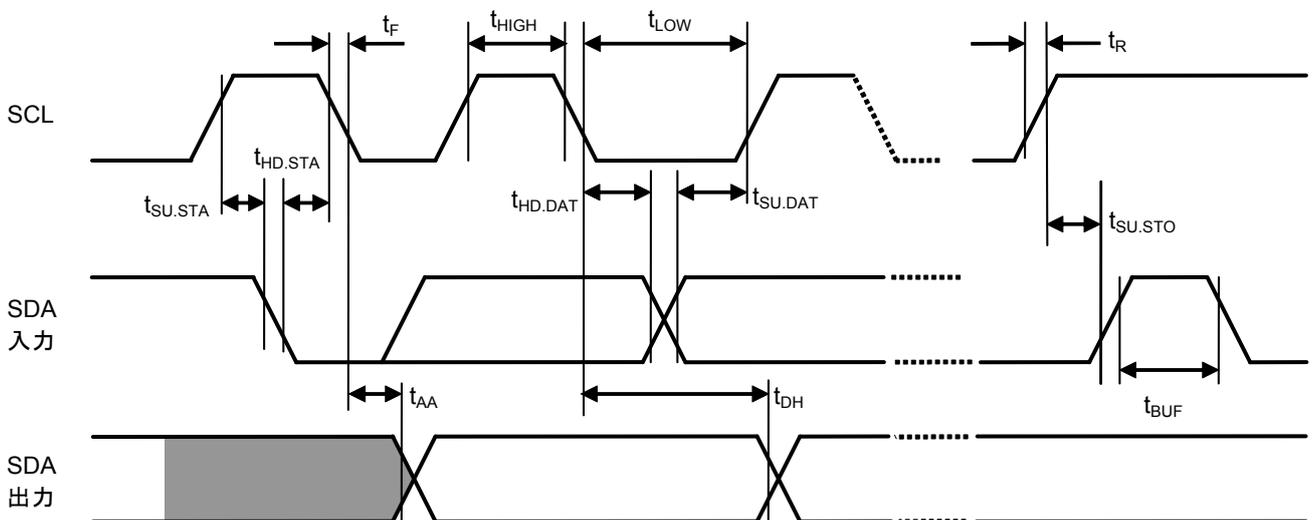


図7 バスタイミング

表15

項目	記号	Ta = -40°C ~ +85°C		単位
		V _{CC} = 1.7 V ~ 5.5 V		
		Min.	Max.	
書き込み時間	t _{WR}	—	5.0	ms

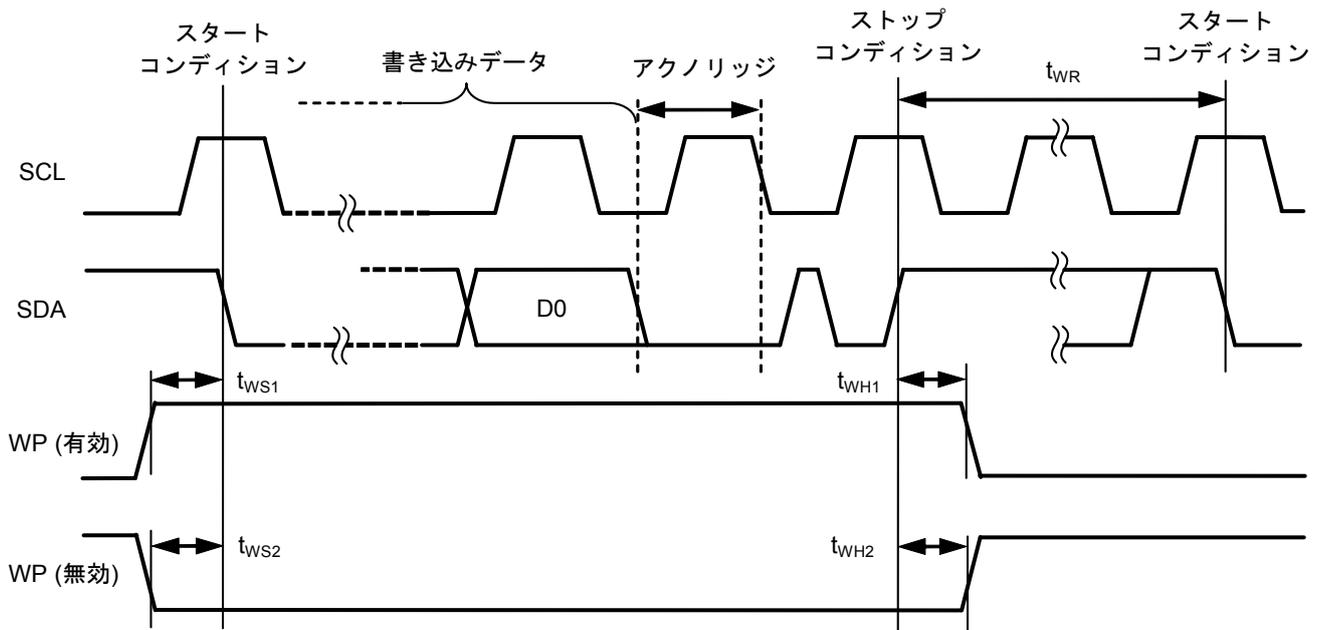


図8 ライトサイクルタイミング

■ 各端子の機能説明

1. A0、A1、A2 (スレーブアドレス入力) 端子

A0、A1、A2の各端子をGNDまたはV_{CC}に接続してスレーブアドレスを設定します。したがってA0、A1、A2の組み合わせにより、8通りのスレーブアドレスを設定することができます。

設定したスレーブアドレスは、マスタデバイスから送られてくるスレーブアドレスと一致するかを照合することで、バス上に複数接続されたデバイスの中からひとつを選択することが可能となります。

A0、A1、A2の各端子にはプルダウン素子が内蔵されているため、オープンとした場合にはGND接続した場合と同様になります。

2. SDA (シリアルデータ入出力) 端子

SDA端子は双方向にシリアルデータ転送を行うためのもので、信号入力端子とNch型トランジスタオープンドレイン出力端子から構成されています。通常SDAラインは抵抗でV_{CC}電位にプルアップし、他のオープンドレインあるいはオープンコレクタ出力のデバイスとワイアードオア接続して使用します (出力負荷の関係を図9に示します)。

3. SCL (シリアルクロック入力) 端子

SCL端子はシリアルクロック入力端子であり、SCLクロック入力信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジで信号処理を行いますので、立ち上がり時間 / 立ち下がり時間には十分注意を払い、スペックを守ってください。

4. WP (ライトプロテクト入力) 端子

ライトプロテクト機能を使用する場合には、WP端子をV_{CC}電位にします。ライトプロテクト機能を使用しない場合は、必ずWP端子をオープン、またはGNDに接続しておきます。

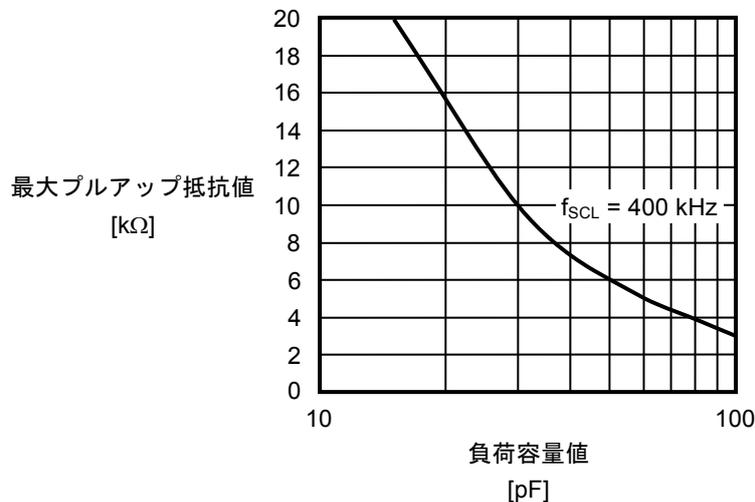


図9 出力負荷

■ 初期出荷データ

すべてのアドレスの初期出荷データはFFhです。

■ 動作説明

1. スタートコンディション

SCLラインが“H”レベルの時に、SDAラインが“H”から“L”へ変化することでスタートコンディションとなります。

すべての動作は、スタートコンディションではじまります。

2. ストップコンディション

SCLラインが“H”レベルの時に、SDAラインが“L”から“H”へ変化することでストップコンディションとなります。

読み出しシーケンスの際にストップコンディションを受け取ると、読み出し動作は中断され、デバイスはスタンバイモードとなります。

書き込みシーケンスの際にストップコンディションを受け取ると、書き込みデータの取り込みを終了し、S-24C32C/64Cの書き換え動作が開始します。

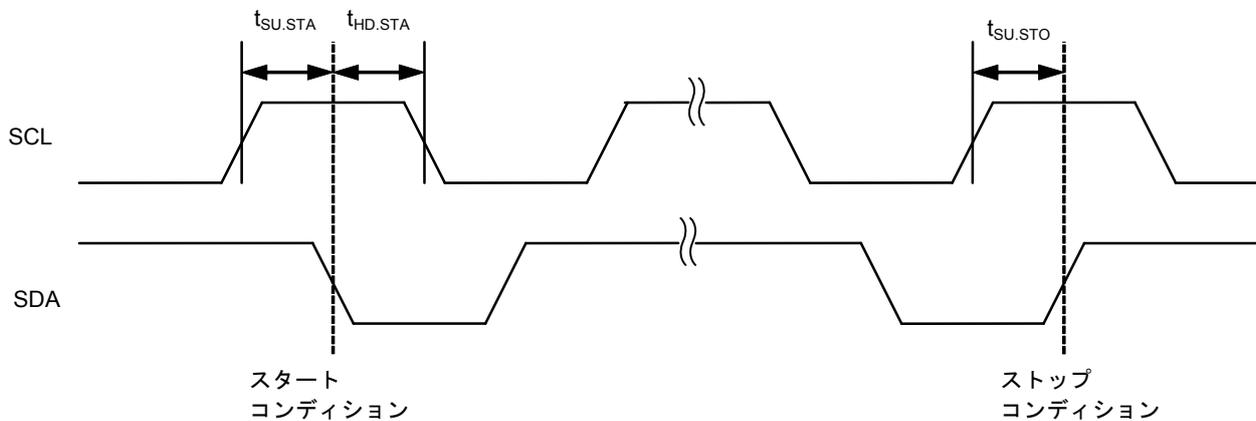


図10 スタート・ストップコンディション

3. データ転送

SCLラインが“L”である期間にSDAラインを変化させることで、データ転送を行います。
SCLラインが“H”である期間にSDAラインが変化すると、スタートあるいはストップコンディションとして認識されます。

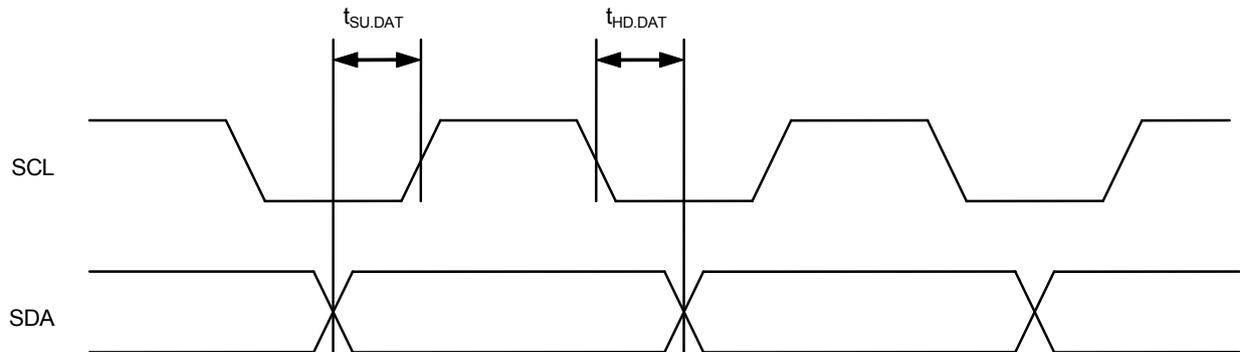


図11 データ転送タイミング

4. アクノリッジ

データ転送は、8ビット連続して転送されます。引き続き、9番目のクロックサイクル期間において、データを受信するシステムバス上のデバイスは、SDAラインを“L”にして、データを受信したというアクノリッジを返します。

S-24C32C/64Cの書き換え動作中は、アクノリッジは返しません。

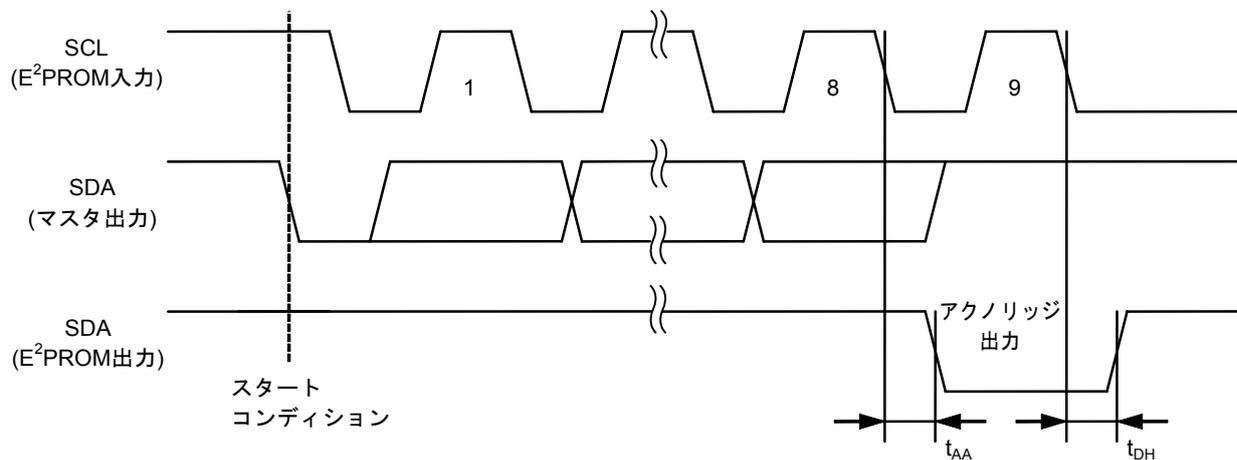


図12 アクノリッジ出力タイミング

5. デバイスアドレッシング

通信を行うために、システム上のマスタデバイスは、スレーブデバイスに対してスタートコンディションを発生させます。引き続き、7ビット長のデバイスアドレスと1ビット長のリード / ライト命令コードを、SDAバス上に送出します。

デバイスアドレスの上位4ビットはデバイスコードと呼び、“1010”に固定されています。

S-24C32C/64Cの場合、続く3ビットをスレーブアドレスと呼び、システムバス上のデバイスを選択するために用いられ、アドレス入力端子 (A2、A1、A0) で設定されたアドレス値と比較されます。比較した結果が一致している場合には、スレーブアドレスは9番目のクロックサイクル期間において、アクノリッジを返します。

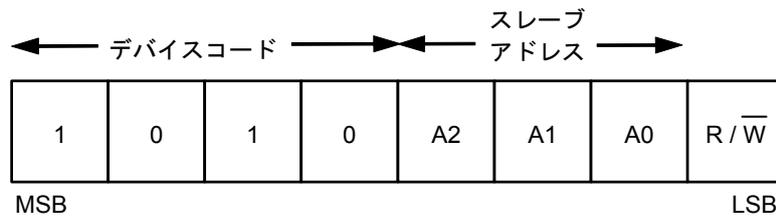


図13 デバイスアドレス

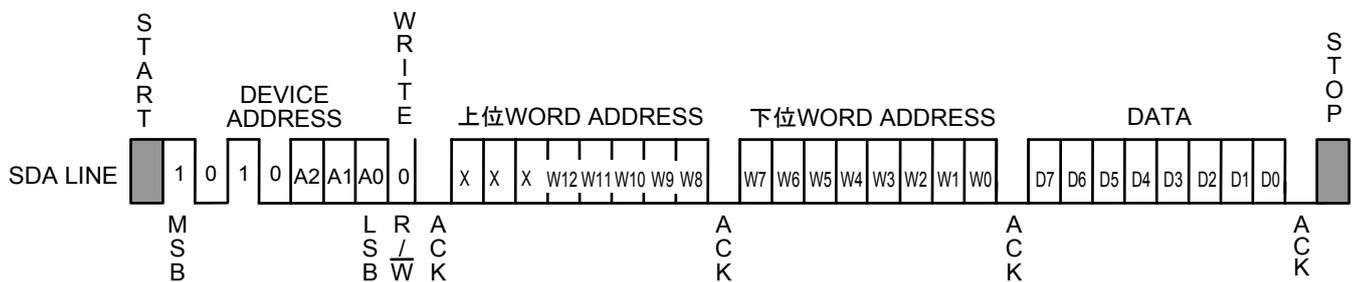
6. 書き込み動作

6.1 バイトライト

S-24C32C/64Cがスタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード / ライト命令コードの“0”を受け取ると、アクノリッジが発生します。

次に、8ビット長の上位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジが発生します。続けて、8ビット長の下位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジが発生します。さらに、8ビットの書き込みデータを受け取り、アクノリッジが発生した後、ストップコンディションを受け取ることで、指定したメモリアドレスのS-24C32C/64Cの書き換え動作が開始します。

S-24C32C/64Cの書き換え動作中は、すべての動作は禁止され、アクノリッジ信号は返しません。



備考 S-24C32C では、W12 = Don't care になります。

図14 バイトライト

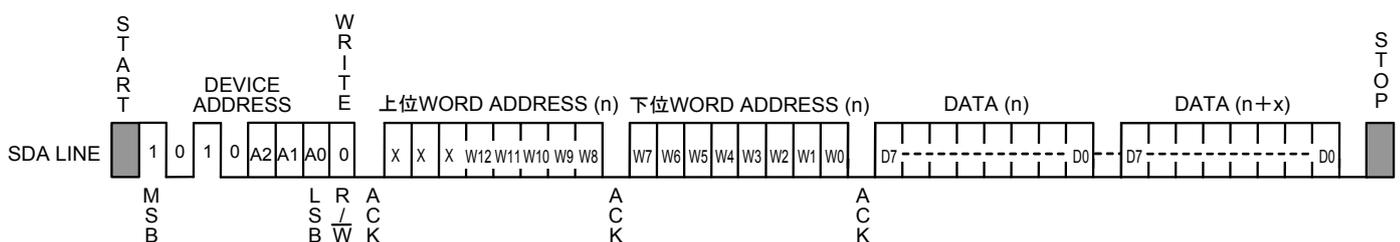
6.2 ページライト

S-24C32C/64Cは、最大32バイトのページ書き込みが可能です。

基本的なデータ転送手順は、バイトライトと同様ですが、8ビットの書き込みデータをページサイズ分、連続して受け取ることでページライトを行います。

S-24C32C/64Cがスタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード / ライト命令コード“0”を受け取ると、アクノリッジが発生します。次に、8ビット長の上位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジが発生します。続けて8ビット長の下位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジが発生します。さらに、8ビットの書き込みデータを受け取り、アクノリッジが発生した後、続けて次のワードアドレスに相当する8ビットの書き込みデータを受け取り、アクノリッジが発生します。以後、連続的に8ビットの書き込みデータの受け取りとアクノリッジの発生を繰り返し、最大ページサイズ分の書き込みデータを受け取ることができます。

最後に、ストップコンディションを受け取ることで、指定したメモリアドレスからはじまる書き込みデータを受け取ったページサイズに相当するS-24C32C/64Cの書き換え動作が開始します。



備考 S-24C32C では、W12 = Don't care になります。

図15 ページライト

S-24C32Cの場合、ワードアドレスの下位5ビットは、8ビットの書き込みデータを受け取るごとに自動的にインクリメントされます。書き込みデータが32バイトを越える場合であってもワードアドレスの上位7ビットは変化せず、ワードアドレスの下位5ビットがロールオーバーし、最後に受け取った32バイトのデータが書き込みされます。

S-24C64Cの場合、ワードアドレスの下位5ビットは、8ビットの書き込みデータを受け取るごとに自動的にインクリメントされます。書き込みデータが32バイトを越える場合であってもワードアドレスの上位8ビットは変化せず、ワードアドレスの下位5ビットがロールオーバーし、最後に受け取った32バイトのデータが書き込みされます。

6.3 ライトプロテクト

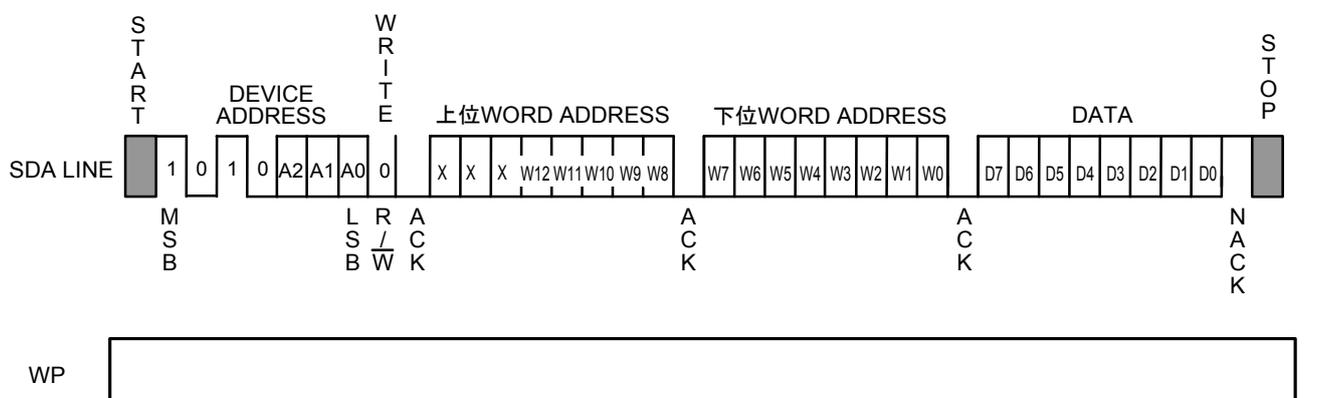
S-24C32C/64Cは、ライトプロテクト機能を有しています。WP端子がV_{CC}に接続されているときは、全メモリ領域への書き込みを禁止します。

WP端子がオープン、またはGNDに接続されているときは、ライトプロテクト機能は無効となり、全メモリ領域の書き込み動作が可能となります。

WP端子は、書き込み動作（バイトライト、ページライト）のスタートコンディションから、ストップコンディションまで固定してください。その間にWP端子が変化したときは、書き込み中のアドレスのデータは保証されません。ライトプロテクトのタイミングについては図8を参照してください。

ライトプロテクト機能を使用しない場合は、WP端子をGNDに接続、またはオープンにしておきます。ライトプロテクト機能は、動作電源電圧範囲内において有効です。

また、図16に示すようにライトプロテクト機能が有効になっている場合、データ入力後のアクノリッジを発生しません。



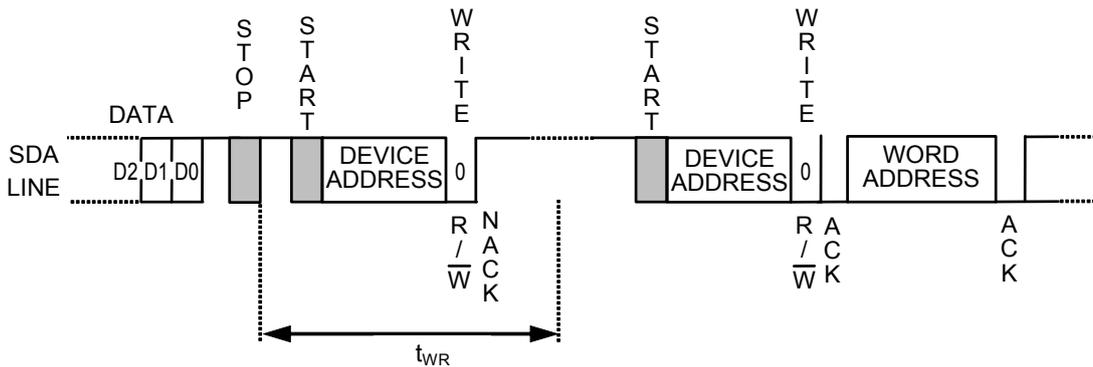
備考 S-24C32C では、W12 = Don't care になります。

図16 ライトプロテクト

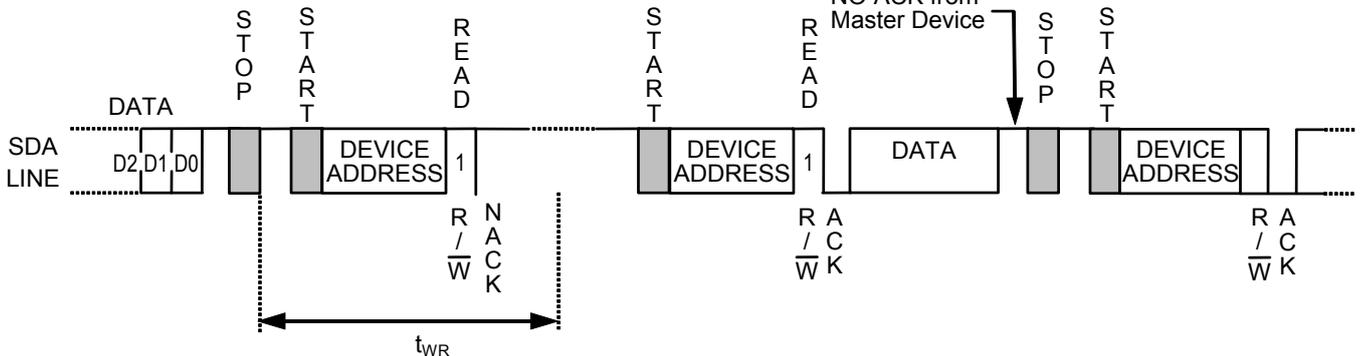
6.4 アクノリッジポーリング

アクノリッジポーリングは、S-24C32C/64Cの書き換え動作の終了を知るために用います。ストップコンディションを受け取り、いったんS-24C32C/64Cの書き換え動作が開始すると、すべての動作は禁止され、マスターデバイスの送出する信号にตอบสนองすることはできません。したがって、マスターデバイスはS-24C32C/64C (スレーブデバイス) に対してスタートコンディション、デバイスアドレス、リード / ライト命令コードを送出し、スレーブデバイスの応答を検出することで、S-24C32C/64Cの書き換え動作の終了を知ることができます。すなわち、スレーブデバイスがアクノリッジを返さなければ、書き換え動作中であることを示し、アクノリッジを返せば、書き換え動作が終了したということを知ることができます。アクノリッジポーリングの際にマスターデバイスが送出するリード / ライト命令コードは、リード命令の“1”を用いることを推奨します。

ライト命令でのアクノリッジポーリング



リード命令でのアクノリッジポーリング



備考 ライト命令でのアクノリッジポーリング使用時、ACK出力後続けてワードアドレス、データ入力が可能です。
リード命令でのアクノリッジポーリング使用時、ACK出力後続けてデータの読み出しが可能です。
ただし、次にライト命令を入力する際には、データ出力中にスタートコンディションを入力できない場合があるため、ACK出力後のデータ出力後、ストップコンディションを入力し、次の命令を入力してください。

図17 アクノリッジポーリング使用例

7. 読み出し動作

7.1 カレントアドレスリード

S-24C32C/64Cは、書き込み、読み出し動作ともに、最後にアクセスしたメモリアドレスを保持しています。メモリアドレスは、電源電圧が動作電圧未満にならない限り保持されます。したがって、マスタデバイスがS-24C32C/64Cのアドレスポインタの位置を認識しているのであれば、ワードアドレスを指定することなしに、現在のアドレスポインタのメモリアドレスより、データを読み出すことができます。これをカレントアドレスリードと呼びます。

カレントアドレスリード動作に先立ち、S-24C32C/64C内部のアドレスカウンタの内容がn番地である場合で説明します。

S-24C32C/64Cがスタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード / ライト命令コードの“1”を受け取ると、アクノリッジを発生します。

続けて、SCLクロックに同期してアドレスn番地の8ビット長のデータがS-24C32C/64Cより出力されます。その後、アドレスカウンタがインクリメントされ、アドレスカウンタの内容はn + 1番地となります。この後に、マスタデバイスがアクノリッジを出力しないでストップコンディションを送出することで、読み出し動作は終了します。

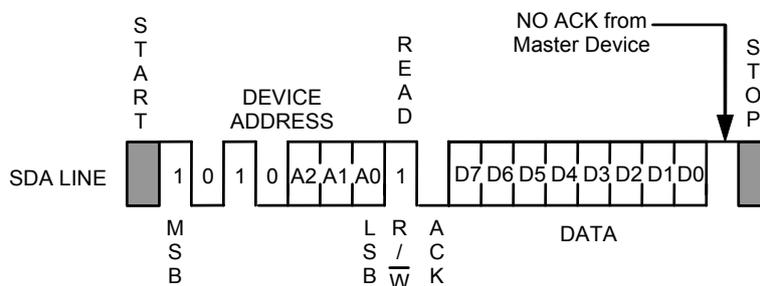


図18 カレントアドレスリード

S-24C32C/64Cのアドレスポインタの認識に関して、以下の点に注意を払う必要があります。

読み出し動作の際には、8ビット目のデータが出力後、S-24C32C/64Cのメモリアドレスカウンタは自動的にインクリメントされていきますが、書き込み動作の際には、メモリアドレスの上位ビット (ワードアドレスの上位ビット^{*1}) は固定され、インクリメントされないことに注意してください。

- *1. S-24C32Cの場合、ワードアドレスの上位7ビットになります。
S-24C64Cの場合、ワードアドレスの上位8ビットになります。

7.2 ランダムリード

ランダムリードは、任意のメモリアドレスのデータを読み出す場合に用いられる手法です。

まず、メモリアドレスをS-24C32C/64Cのアドレスカウンタにロードするために、以下の要領でダミーライトを行います。

S-24C32C/64Cが、スタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード / ライト命令コードの“0”を受け取るとアクノリッジを発生します。

まず8ビット長の上位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジを発生します。そのあと、8ビット長の下位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジを発生します。ここまでの動作で、S-24C32C/64Cのアドレスカウンタにメモリアドレスがロードされます。

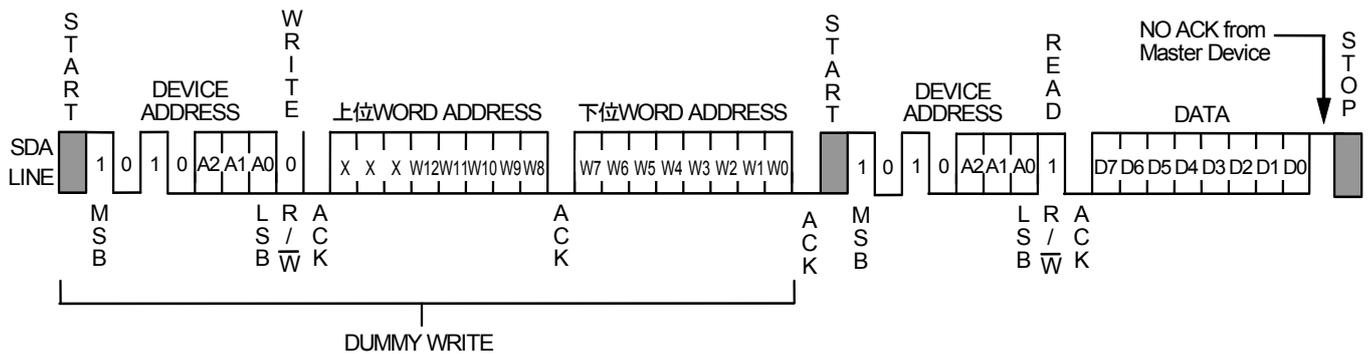
バイトライト、ページライト動作の場合は、この後書き込みデータを受け取るようになりますが、ダミーライトでは、データの受け取りを行いません。

ダミーライトによってS-24C32C/64Cのメモリアドレスカウンタにメモリアドレスがロードされたので、以降のマスタデバイスは新たにスタートコンディションを送出し、カレントアドレスリードと同様の動作をさせることで、任意のメモリアドレスからはじまるデータの読み出しを行うことができます。

すなわち、S-24C32C/64Cがスタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード / ライト命令コードの“1”を受け取ると、アクノリッジを発生します。

続けて、SCLクロックに同期して8ビット長のデータが、S-24C32C/64Cより出力されます。

この後に、マスタデバイスがアクノリッジを出力せずにストップコンディションを送出することで、読み出し動作は終了します。



備考 S-24C32C では、W12 = Don't care になります。

図19 ランダムリード

7.3 シーケンシャルリード

カレントアドレスリード、ランダムリードどちらにおいても、S-24C32C/64Cがスタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード / ライト命令コードの“1”を受け取るとアクノリッジが発生します。続けて、SCLクロックに同期して8ビット長のデータが、S-24C32C/64Cより出力される際、S-24C32C/64Cのメモリアドレスカウンタは自動的にインクリメントされます。

その後、マスタデバイスがアクノリッジを送出すると、次のメモリアドレスのデータを出力します。マスタデバイスがアクノリッジを送出することで、順次S-24C32C/64Cのメモリアドレスカウンタはインクリメントされ、連続してデータを読み続けることができます。これをシーケンシャルリードと呼びます。

読み出し動作を終了させるためには、マスタデバイスがアクノリッジを出力しないで、ストップコンディションを送出することで行います。

シーケンシャルリードでは、連続してデータを読み続けることができますが、このときメモリアドレスカウンタが最終ワードアドレスに到達すると、次いで先頭ワードアドレスにロールオーバーします。

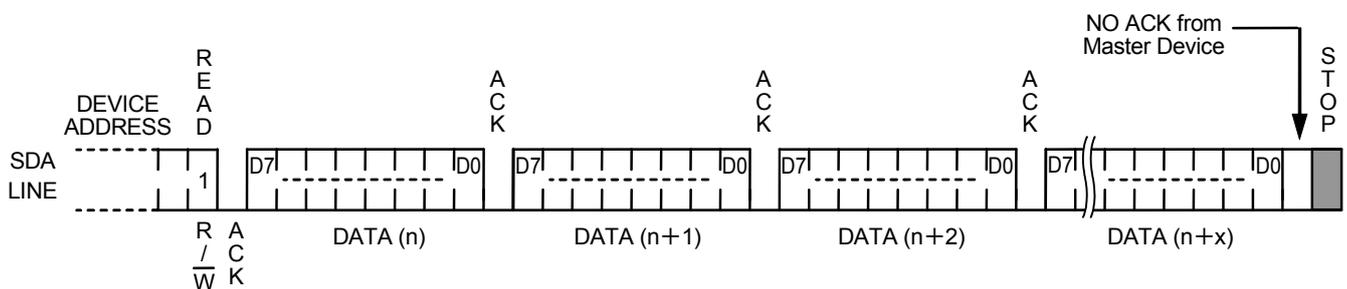


図20 シーケンシャルリード

■ 低電源電圧時の書き込み禁止機能

S-24C32C/64Cは低電源電圧の検出回路を内蔵し、電源電圧の低下時および電源投入時には書き込み命令をキャンセルします。検出電圧、解除電圧は1.20 V typ.です (図21参照)。
ストップコンディションを受け取る際に、低電源電圧を検出すると書き込み命令がキャンセルされます。データ転送中や書き込み動作中に電源電圧が低下した場合は、書き込みを行っていたアドレスのデータは保証されません。

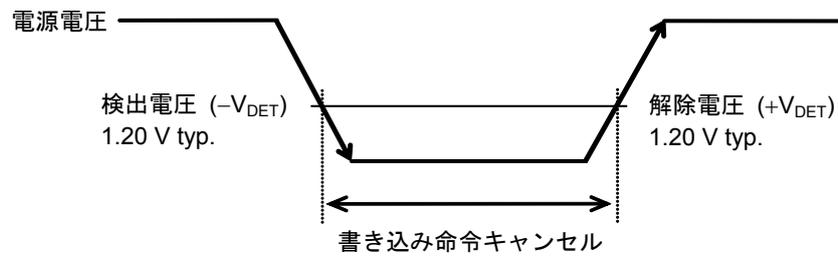


図21 低電源電圧時の動作

■ S-24C32C/64Cの使用方法

1. SDA入出力端子およびSCL入力端子のプルアップについて

SDA入出力端子は、I²C-busプロトコルの機能上、必ずプルアップしてください。プルアップ抵抗がない場合、正常な通信を行うことができません。

マスタデバイスが、Nchオープンドレイン出力端子にS-24C32C/64CのSCL入力端子が接続されている場合は、必ずプルアップしてください。また、マスタデバイスのトライステート出力端子にS-24C32C/64CのSCL入力端子が接続されている場合は、High-Z状態がSCL入力端子に入力されないように、同様のプルアップ抵抗を付けてください。これは、電圧降下時にマスタデバイスがリセットされると、トライステート端子の不定出力 (High-Z) によってS-24C32C/64Cが誤動作するのを防止するためです。

2. 入力、入出力端子等価回路

本ICのSCL、SDA端子には、プルアップ / プルダウン抵抗は内蔵しておりません。WP、A2、A1、A0端子には、プルダウンを内蔵しています。また、SDA端子はオープンドレイン出力になります。以下に等価回路を示します。

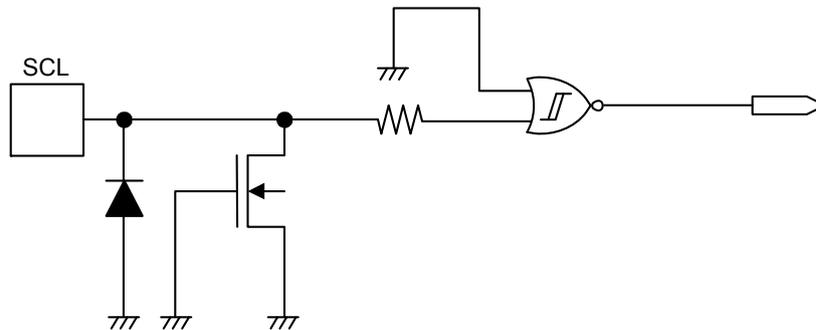


図22 SCL端子

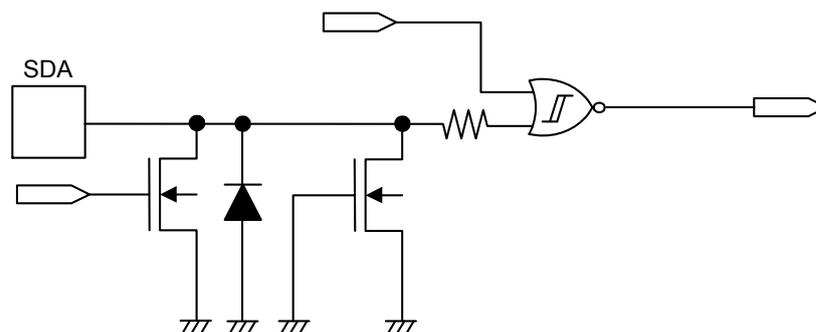


図23 SDA端子

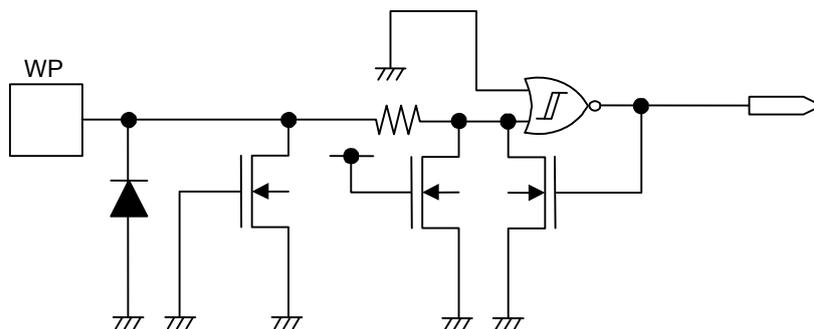


図24 WP端子

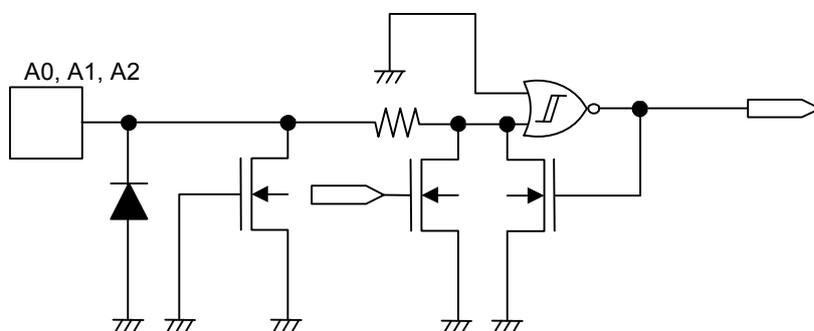


図25 A0, A1, A2端子

3. S-24C32C/64Cアクセス途中からのフェーズ合わせ

S-24C32C/64Cには、リセット (内部回路のリセット) 端子がありませんので、外部から強制的にリセットすることができません。したがって、S-24C32C/64Cへの通信中断が起きた場合は、ソフトウェア的に対処する必要があります。S-24C32C/64Cは、スタートコンディション + ストップコンディションを入力することにより、内部回路のリセットを行うことが可能です。

たとえば、マスタデバイスに対してリセット信号が入力された場合でも、S-24C32C/64Cへストップコンディションを入力しない限り、S-24C32C/64Cの内部回路はリセットされません。当然S-24C32C/64Cは状態を保持していますので、次の動作に入ることができません。特に電源電圧の降下時にマスタデバイスだけがリセットされた場合が、これに該当します。この状態で電源電圧が復帰した場合は、S-24C32C/64Cをリセットしたあと (マスタデバイスとのフェーズを合わせたあと) に、命令を入力してください。このリセット方法を以下に示します。

【S-24C32C/64Cのリセット方法】

通常はスタートおよびストップ命令で、リセットは実行できますが、S-24C32C/64C がデータ “0” 読み出し中、またはアクノリッジ出力中は、SDA ラインに “0” を出力していますので、この状態からマスタデバイスは SDA ラインに命令を出力することはできません。この場合は、S-24C32C/64C のアクノリッジ出力動作または読み出し動作を終了させてから、あらためてスタートコンディションを入力します。

この手続きを図26に示します。

はじめにスタートコンディションを入力します。続けて SCL ラインに9クロック (ダミークロック) 送ります。その間、マスタデバイスは SDA ラインを “H” 状態に保ちます。この動作で S-24C32C/64C はアクノリッジ出力動作またはデータ出力を中止しますので、続けてスタートコンディションを入力します^{*1}。スタートコンディションが入力されると、S-24C32C/64C はリセットされます。その後、念のため、ストップコンディションを S-24C32C/64C に入力してください。通常の実操作が可能になります。

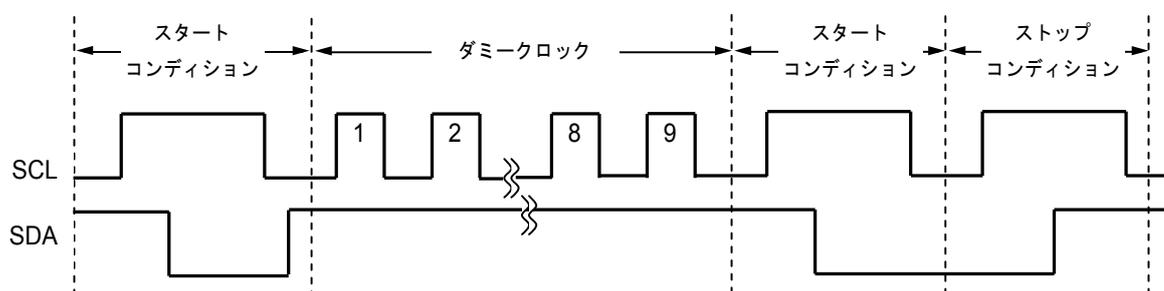


図26 S-24C32C/64Cのリセット方法

- *1. 9クロック (ダミークロック) の終了後、スタートコンディションの入力なしに、そのまま SCL のクロックを出し続けると、ストップコンディションを受け取った時点で書き込み動作に入ってしまう可能性があります。これを避けるために、9クロック (ダミークロック) の終了後、スタートコンディションの入力を行ってください。

備考 ダミークロックによるリセット方法は、電源電圧立ち上げ後、システムの初期化の際に実行することを推奨します。

4. アクノリッジチェック

I²C-bus プロトコルには、通信エラーを回避するためのハンドシェイク機能として、アクノリッジチェック機能がついており、マスタデバイスとS-24C32C/64Cとの間でデータ通信途上の通信不良を検出することができます。したがって、誤動作防止の手段として有効ですので、マスタデバイス側でアクノリッジチェックを実行することを推奨します。

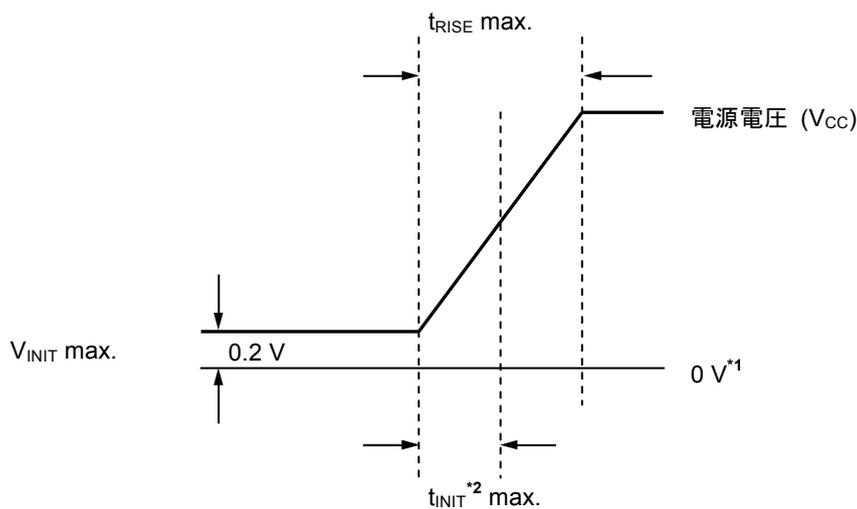
5. パワーオンクリア回路内蔵

S-24C32C/64Cはパワーオンクリア回路によって、電源電圧の立ち上げと同時にS-24C32C/64Cのイニシャライズを行います。イニシャライズが正常に行われないと、誤動作をおこす可能性がありますので、パワーオンクリア回路を正常に動作させるために、電源電圧の立ち上げには以下の条件が必要となります。

5.1 電源電圧の立ち上げ方法

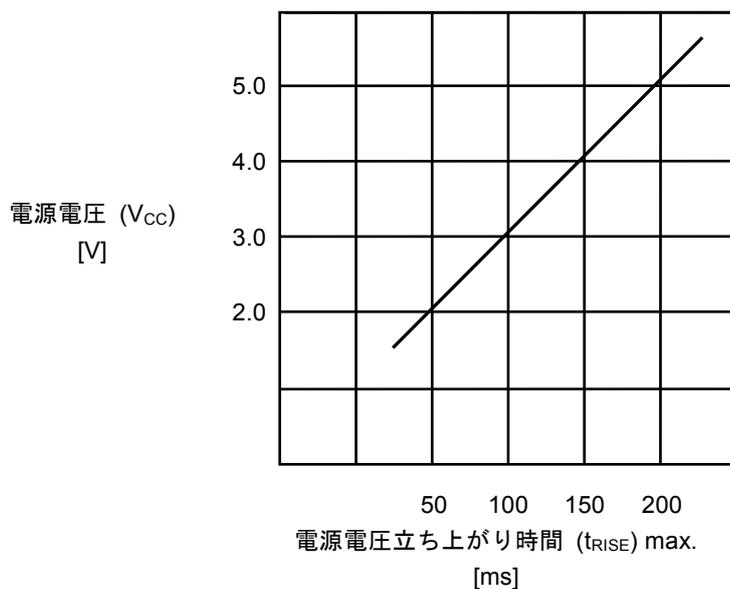
図27に示すように、電源電圧は最大0.2 Vから立ち上げ、使用電源電圧への到達時間を t_{RISE} で規定される時間内で立ち上げてください。

たとえば、使用電源電圧が5.0 Vの場合は、図28より $t_{RISE} = 200 \text{ ms}$ となり、電源電圧は200 ms以内に立ち上げる必要があります。



- *1. 0 Vは、S-24C32C/64CのVCC端子とGND端子の電位差がないことを意味します。
- *2. t_{INIT} は、S-24C32C/64Cが内部をイニシャライズする時間を意味します。この期間は、S-24C32C/64Cは命令を受け付けません。

図27 電源電圧の立ち上げ方法



例) 使用電源電圧が5.0 Vの場合 : 5.0 Vまでの到達時間は200 ms以内にしてください。

図28 電源電圧立ち上げ時間

パワーオンクリア回路により、正常にイニシャライズが終了すると、S-24C32C/64Cはスタンバイ状態になります。パワーオンクリア回路が動作しない場合、S-24C32C/64Cの内部がイニシャライズできていないため、以前入力した命令が有効になっていたり、命令を誤認識したりする場合があります。この場合、書き込みを実行してしまう可能性があります。パワーオンクリア回路が動作しない原因としては、S-24C32C/64Cアクセス途中で電源オフなどによる電圧の低下が考えられます。電圧の低下によりマスタデバイスがリセットされた場合でも、S-24C32C/64Cのパワーオンクリア動作条件が満たされない場合は、S-24C32C/64Cが誤動作する可能性があります。

図28の電源電圧立ち上がり時間が守れない場合は、フェーズ合わせ (リセット) を実行すれば、S-24C32C/64Cの内部回路のリセットが正常に行われます。

5.2 イニシャライズ時間

電源電圧の立ち上げと同時にS-24C32C/64Cはイニシャライズを行います。S-24C32C/64Cは、イニシャライズ実行期間中は命令を受け付けませんので、S-24C32C/64Cへの命令送信の開始はこのイニシャライズ期間以降に行う必要があります。

S-24C32C/64Cのイニシャライズ実行時間を図29に示します。

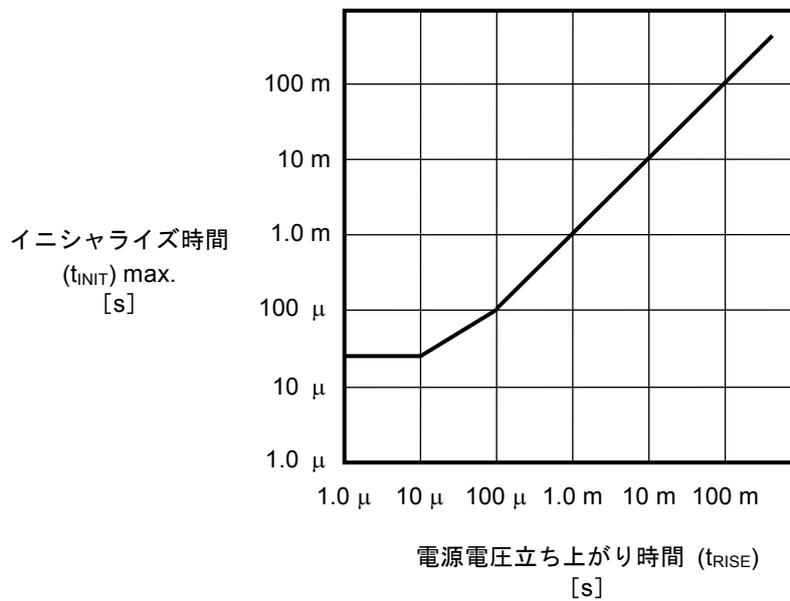


図29 S-24C32C/64Cのイニシャライズ時間

6. データホールド時間 ($t_{HD, DAT} = 0 \text{ ns}$) について

S-24C32C/64CのSCLおよびSDAを同時に変化させた場合、ノイズの影響により、誤ってスタート / ストップコンディションを認識されないようにする必要があります。

通信途中で、スタート / ストップコンディションを誤認識すると、誤動作する可能性があります。

S-24C32C/64CではSCLの立ち下がりエッジに対して、SDAは、最小で0.3 μs の遅延を推奨します。

これは、バスラインの負荷によるタイミングのズレがスタート / ストップコンディションになるのを避けるためです。

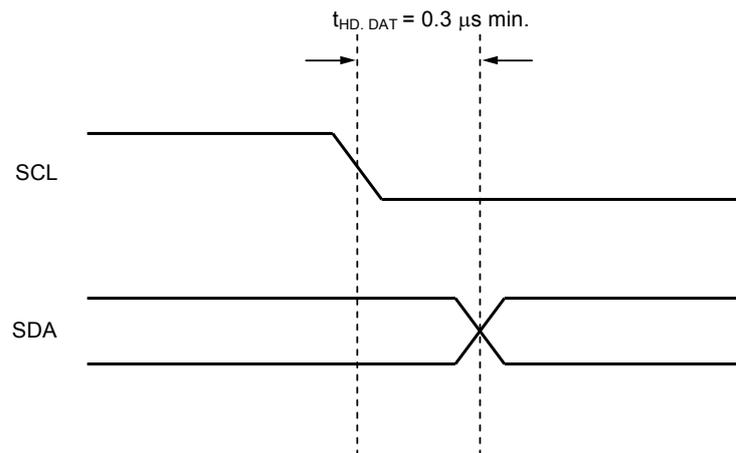


図30 S-24C32C/64Cのデータホールド時間

7. SDA端子とSCL端子ノイズサプレッション時間について

S-24C32C/64Cには、SDA端子とSCL端子にノイズを除去するためのローパスフィルター回路が内蔵されています。

この除去時間は電源電圧が5.0 Vの場合、130 ns以下のパルス幅のノイズを除去することができます。

保証値の詳細については、表14のノイズサプレッション時間 (t_i) を参照してください。

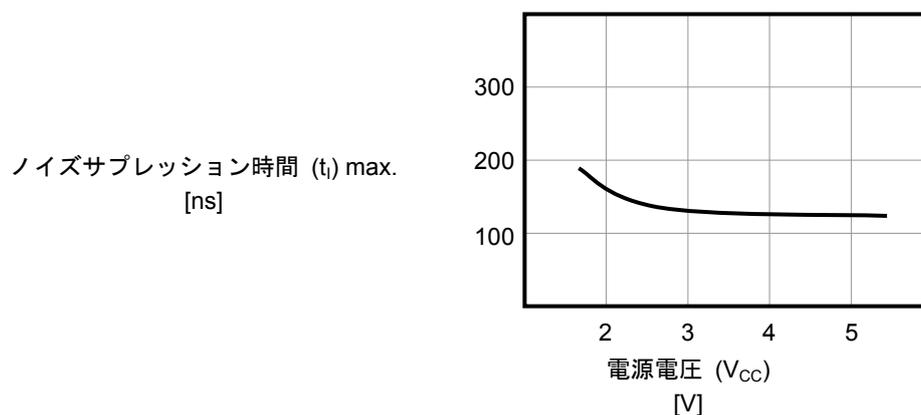
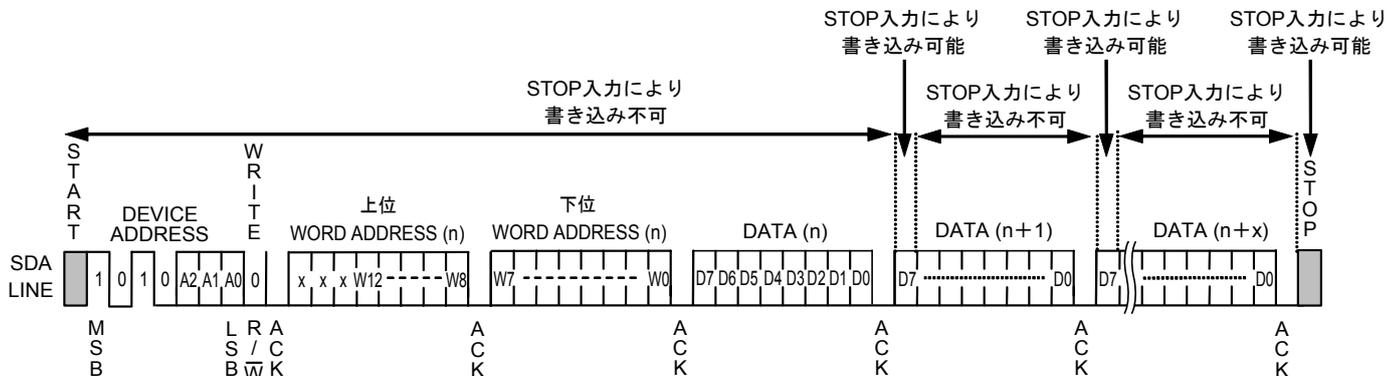


図31 SDA端子とSCL端子ノイズサプレッション時間

8. 書き込みデータ入力中にストップコンディションを入力した場合の動作について

S-24C32C/64C の書き込み動作は、データを 1 バイト以上受信し、アクノリッジ出力直後にストップコンディションを受信した場合のみ、書き込みを実行します。

詳細は図32を参照してください。



備考 S-24C32C では、W12 は任意です。

図32 書き込み中のストップコンディション入力による書き込み実行

9. スタートコンディションによるコマンドキャンセルについて

コマンドの入力途中でスタートコンディションを入力することで、コマンドをキャンセルすることが可能です。ただし、S-24C32C/64Cが“L”を出力している最中には、スタートコンディションを入力することができませんので、フェーズ合わせを実行してください。また、コマンドをキャンセルした場合、アドレスが確定しない場合がありますので、読み出し動作はカレントアドレスリードを使用せず、ランダムリードを使用してください。

10. 使用上の注意

S-24C32C/64Cに限らず半導体デバイスは絶対最大定格を越えて使用しないでください。特に電源電圧には十分注意してください。定格外の瞬間的なサージ電圧がラッチアップや、誤動作の原因になります。詳しい使用条件は、データシート記載の項目を十分にご確認の上、使用してください。

S-24C32C/64Cの端子に水分が付着したまま動作させますと端子間で短絡して誤動作する可能性があります。とくにお客様の評価中に低温の恒温槽からS-24C32C/64Cを取り出したときなどに、S-24C32C/64Cの端子に霜がついた場合、このまま動作させますと端子間が水分によって短絡し誤動作する可能性がありますので、ご注意ください。

また結露しやすい場所での使用の際も同様の理由で、十分に注意が必要です。

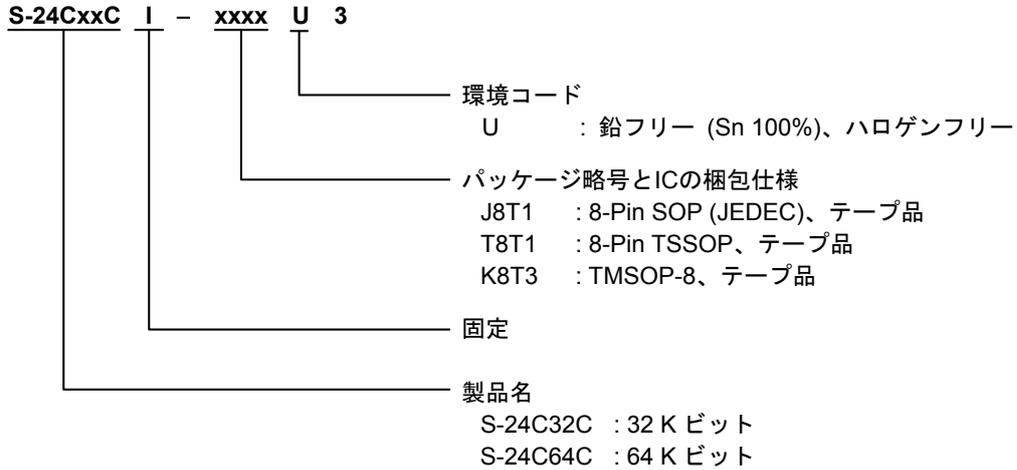
■ 注意事項

- ・ 本 IC は静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気が IC に印加されないようにしてください。
- ・ 弊社 IC を使用して製品を作る場合には、その製品での当 IC の使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって当 IC を含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。

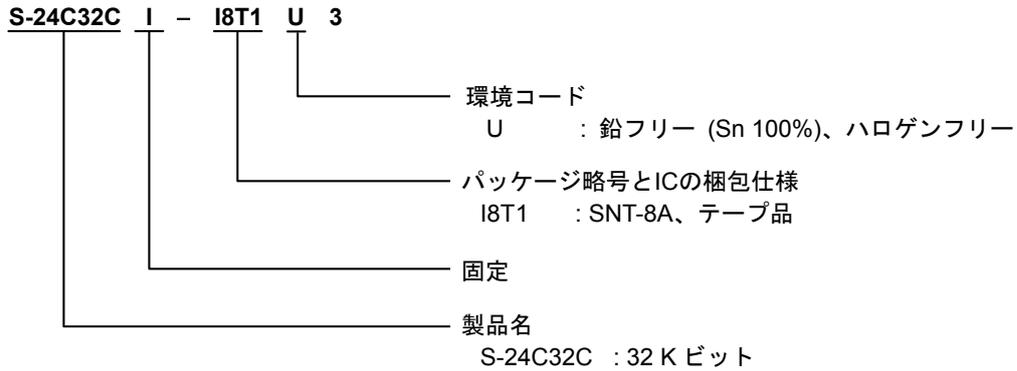
■ 品目コードの構成

1. 製品名

1.1 8-Pin SOP (JEDEC)、8-Pin TSSOP、TMSOP-8

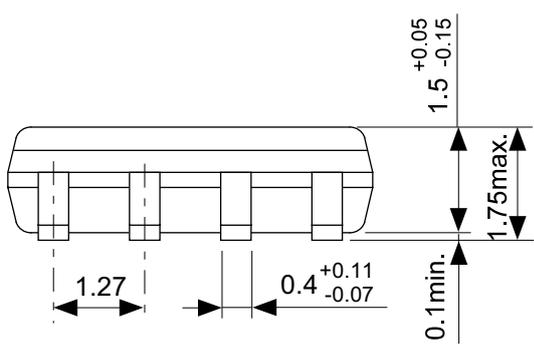
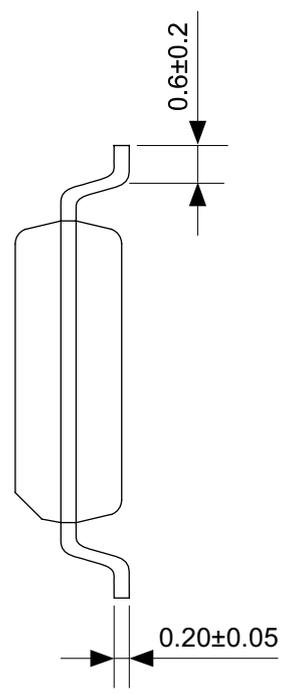
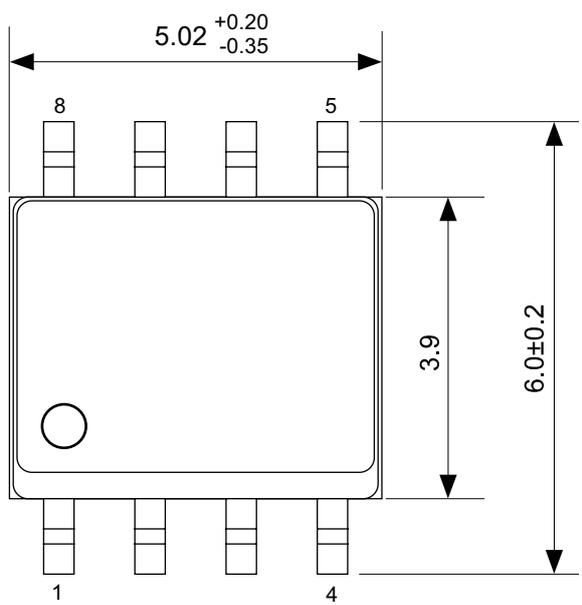


1.2 SNT-8A



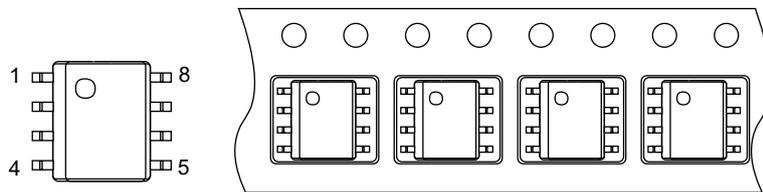
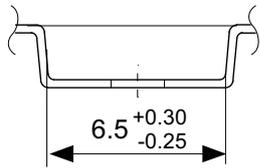
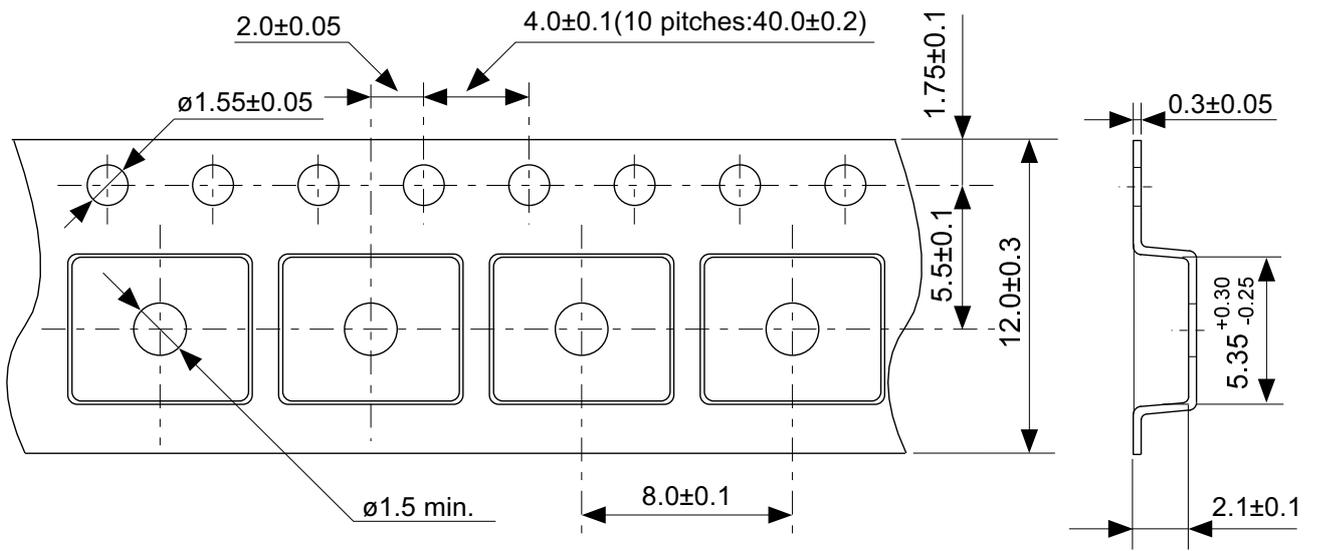
2. パッケージ

パッケージ名	図面コード			
	パッケージ図面	テープ図面	リール図面	ランド図面
8-Pin SOP (JEDEC)	FJ008-Z-P-SD	FJ008-Z-C-SD	FJ008-Z-R-SD	—
8-Pin TSSOP	FT008-Z-P-SD	FT008-Z-C-SD	FT008-Z-R-SD	—
TMSOP-8	FM008-A-P-SD	FM008-A-C-SD	FM008-A-R-SD	—
SNT-8A	PH008-A-P-SD	PH008-A-C-SD	PH008-A-R-SD	PH008-A-L-SD



No. FJ008-Z-P-SD-2.1

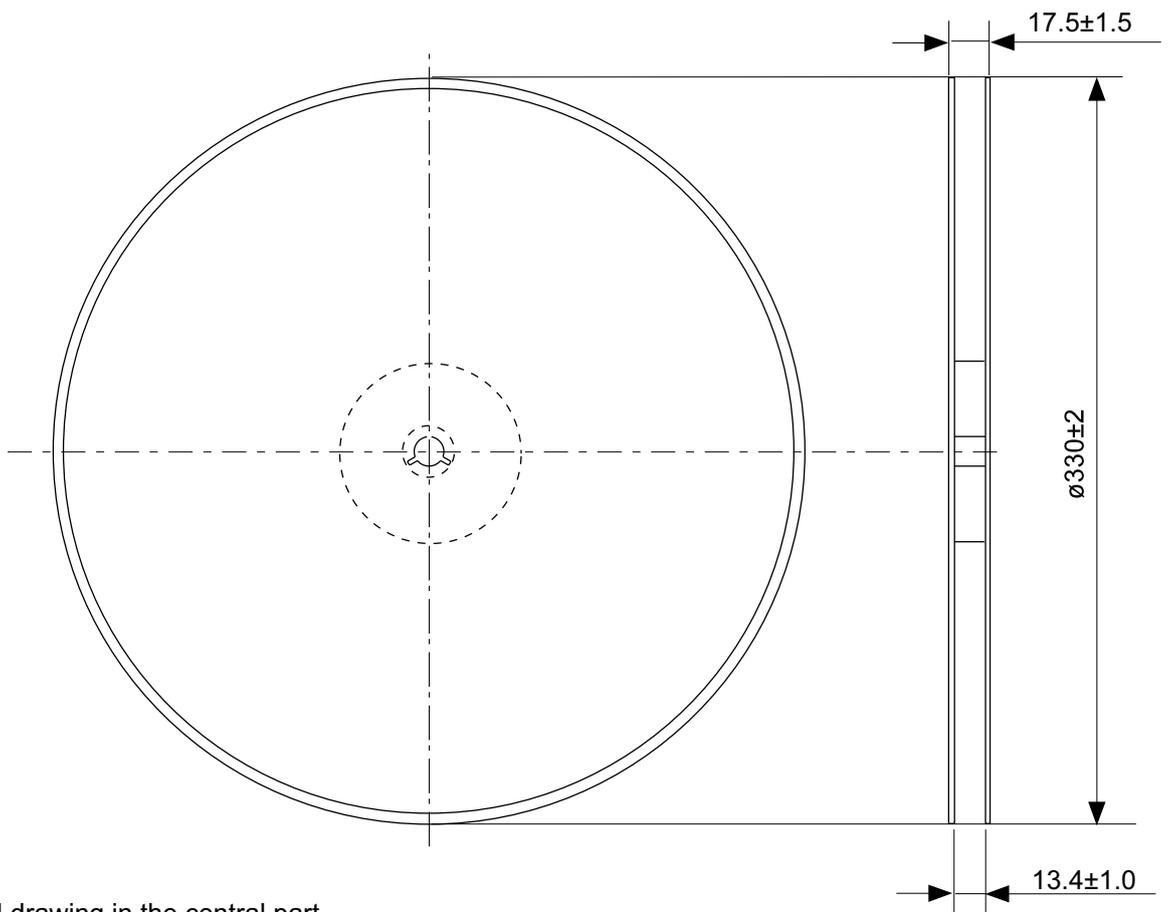
TITLE	SOP8J-Z-PKG Dimensions
No.	FJ008-Z-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	



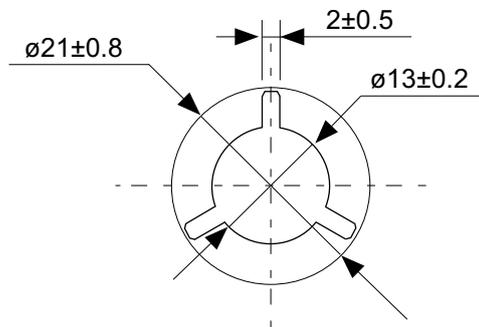
→
Feed direction

No. FJ008-Z-C-SD-1.0

TITLE	SOP8J-Z-Carrier Tape
No.	FJ008-Z-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

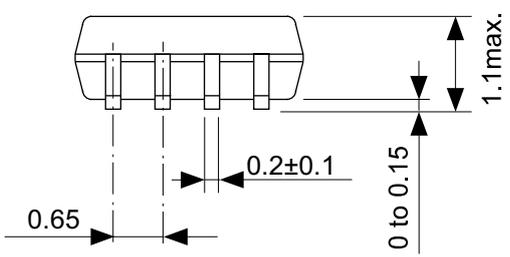
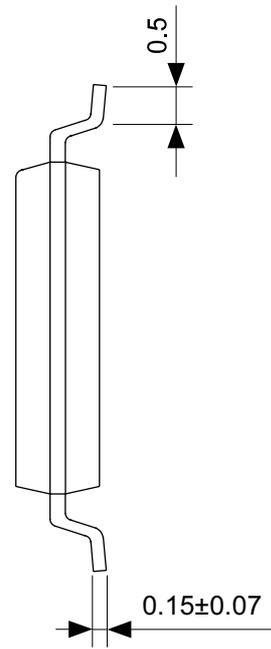
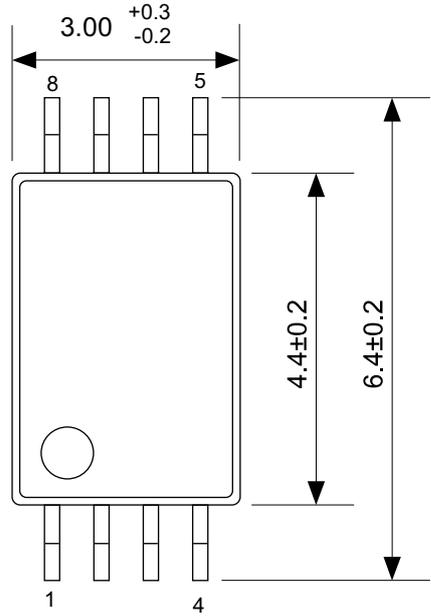


Enlarged drawing in the central part



No. FJ008-Z-R-SD-1.0

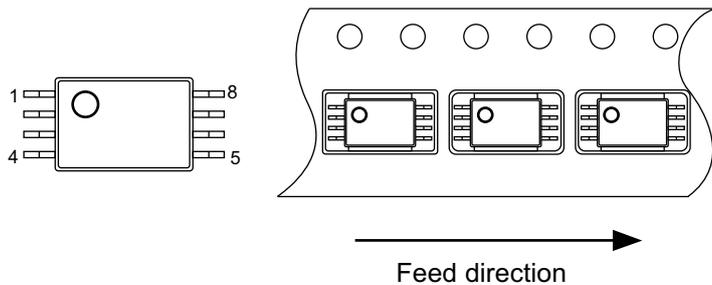
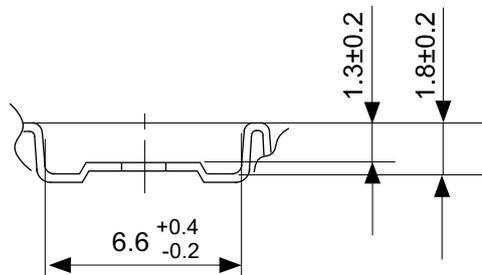
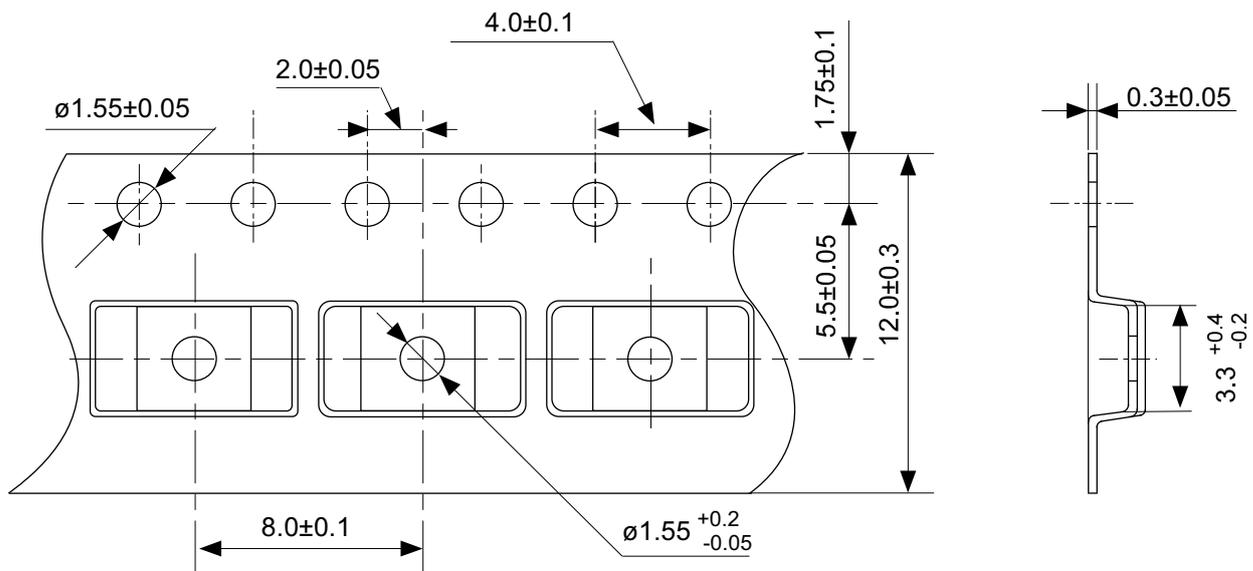
TITLE	SOP8J-Z-Reel		
No.	FJ008-Z-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			



No. FT008-Z-P-SD-1.2

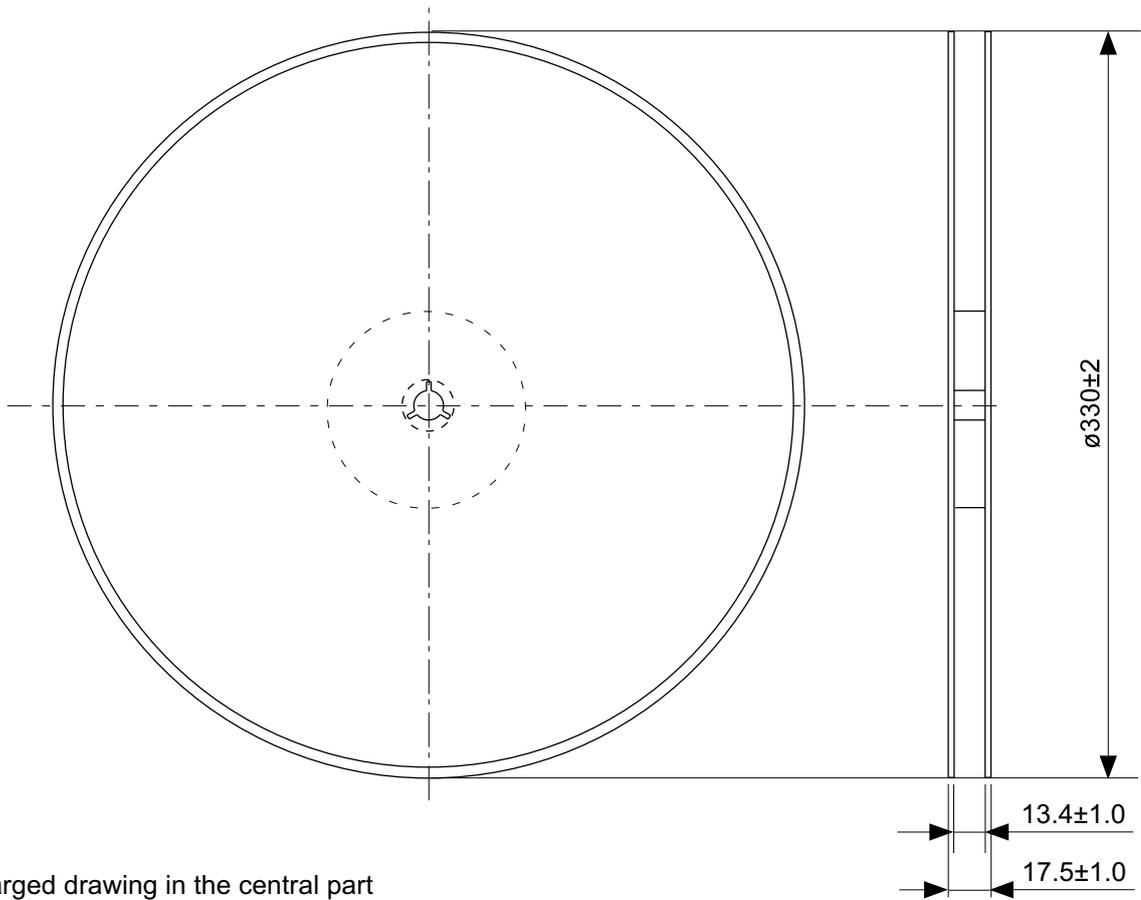
TITLE	TSSOP8-Z-PKG Dimensions
No.	FT008-Z-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm

ABLIC Inc.

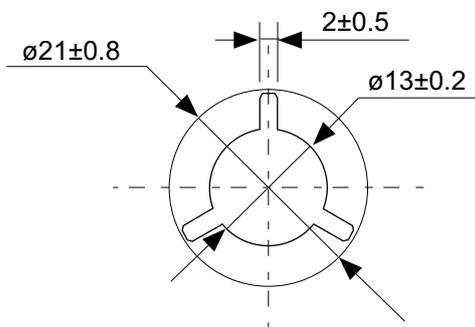


No. FT008-Z-C-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-Z-Carrier Tape
No.	FT008-Z-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

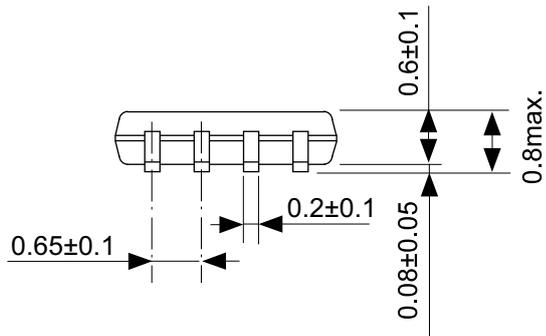
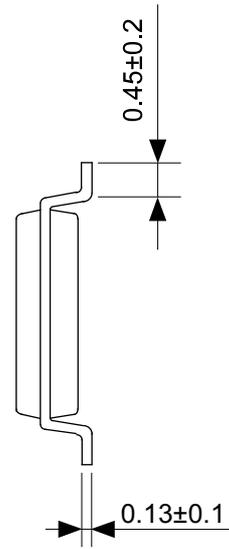
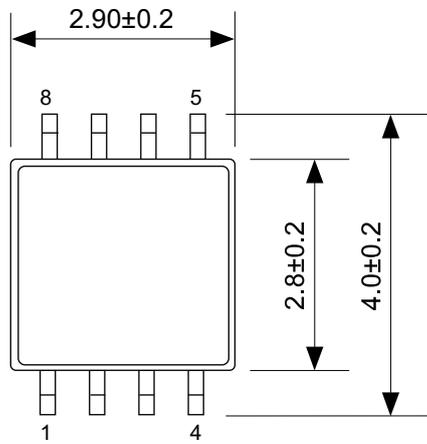


Enlarged drawing in the central part



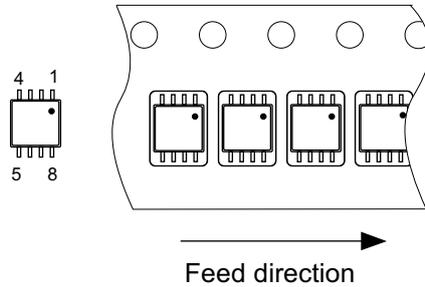
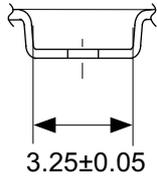
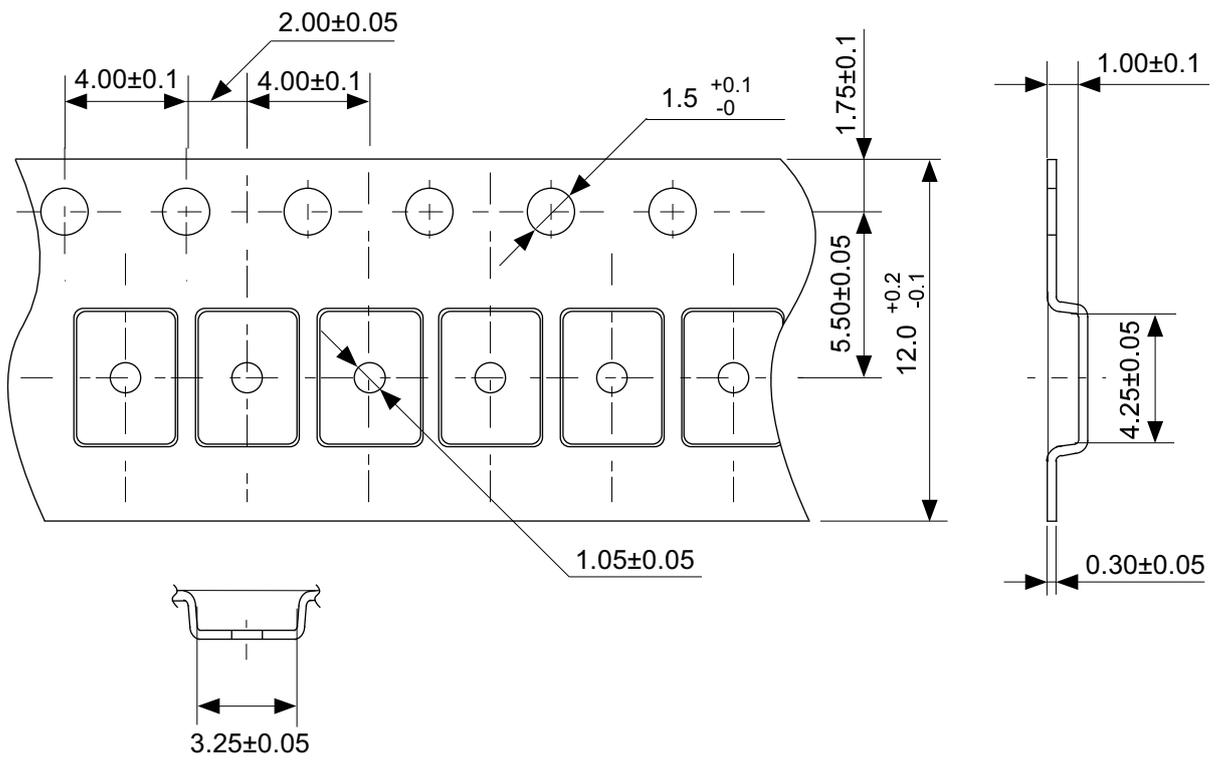
No. FT008-Z-R-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-Z-Reel		
No.	FT008-Z-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			



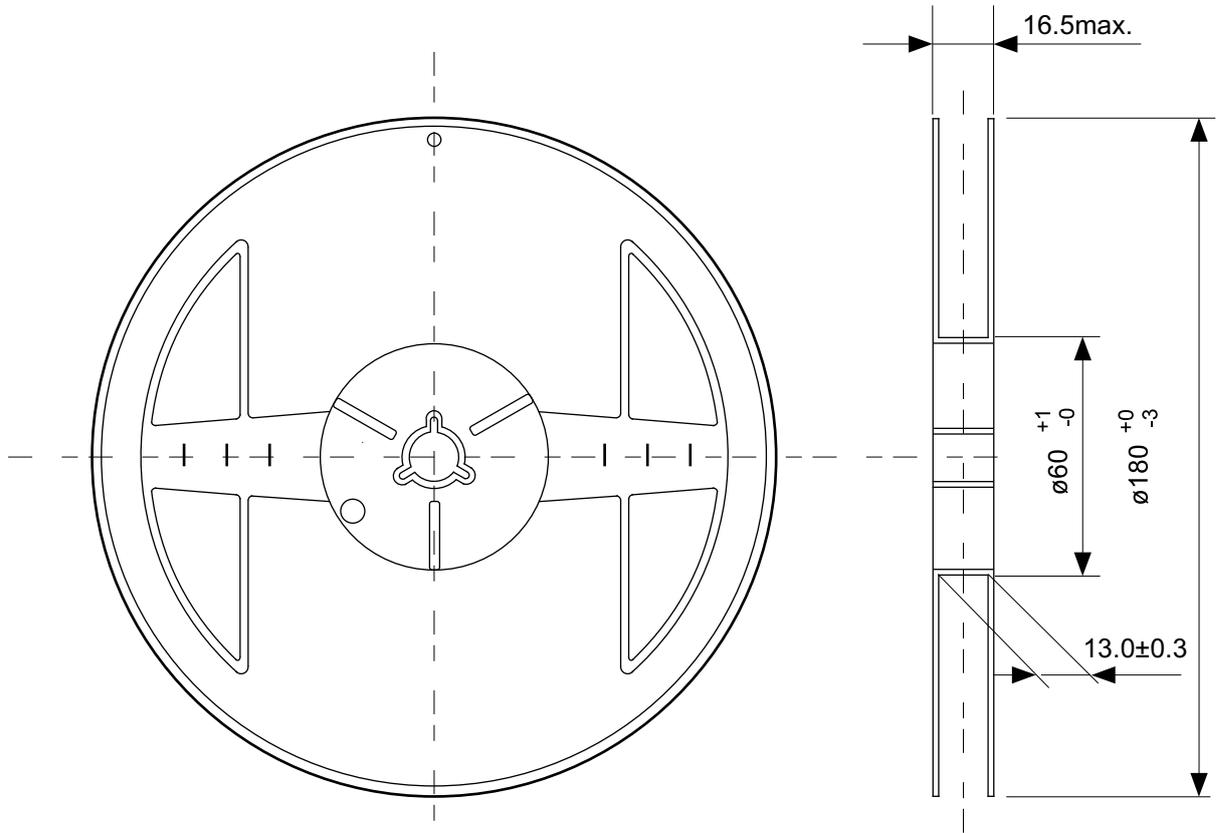
No. FM008-A-P-SD-1.2

TITLE	TMSOP8-A-PKG Dimensions
No.	FM008-A-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

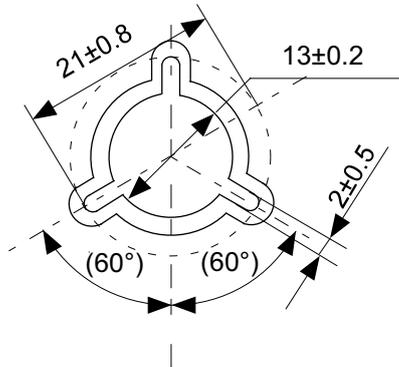


No. FM008-A-C-SD-2.0

TITLE	TMSOP8-A-Carrier Tape
No.	FM008-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

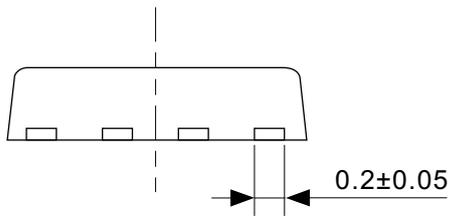
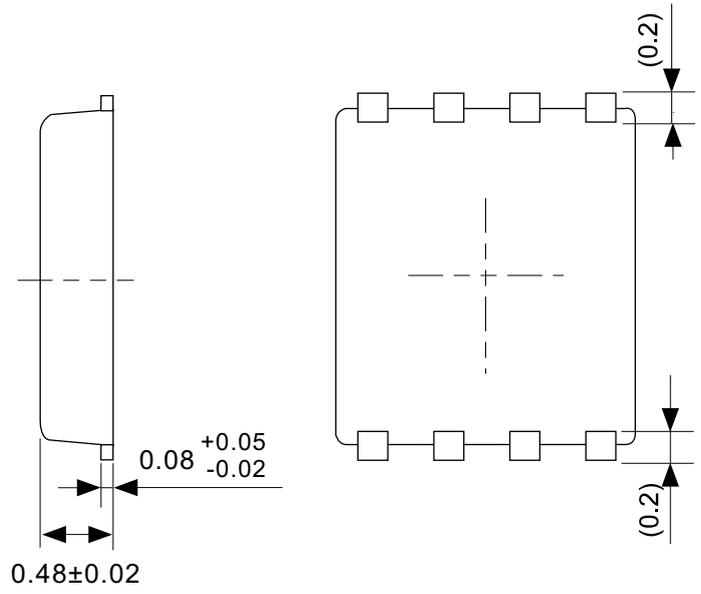
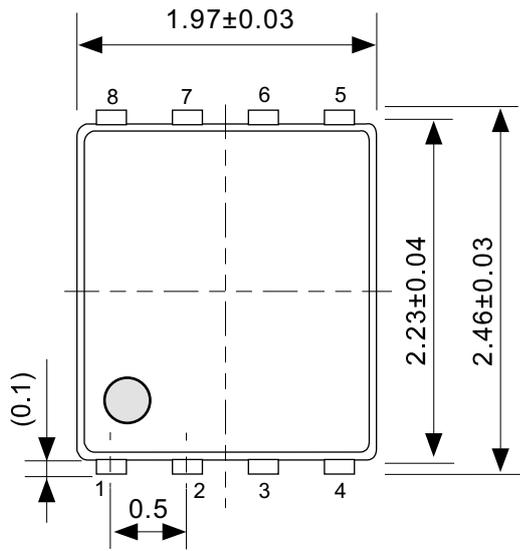


Enlarged drawing in the central part



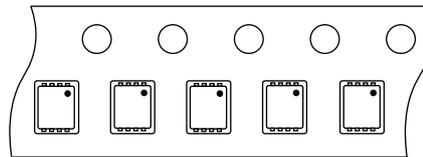
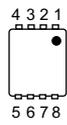
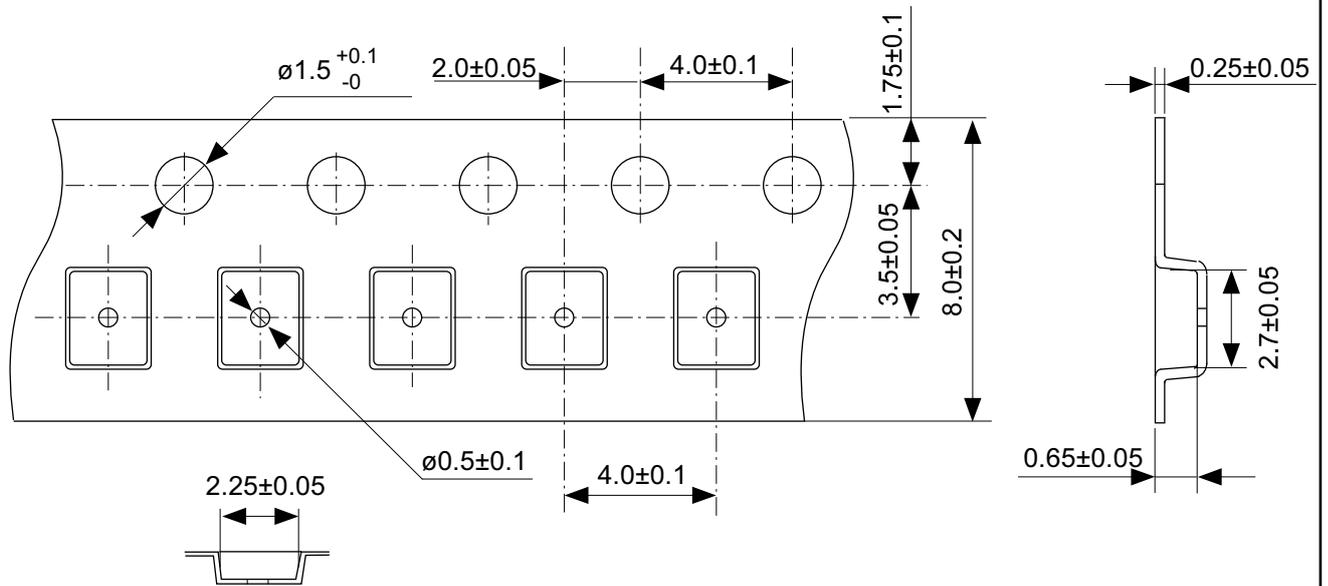
No. FM008-A-R-SD-1.0

TITLE	TMSOP8-A-Reel		
No.	FM008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			



No. PH008-A-P-SD-2.1

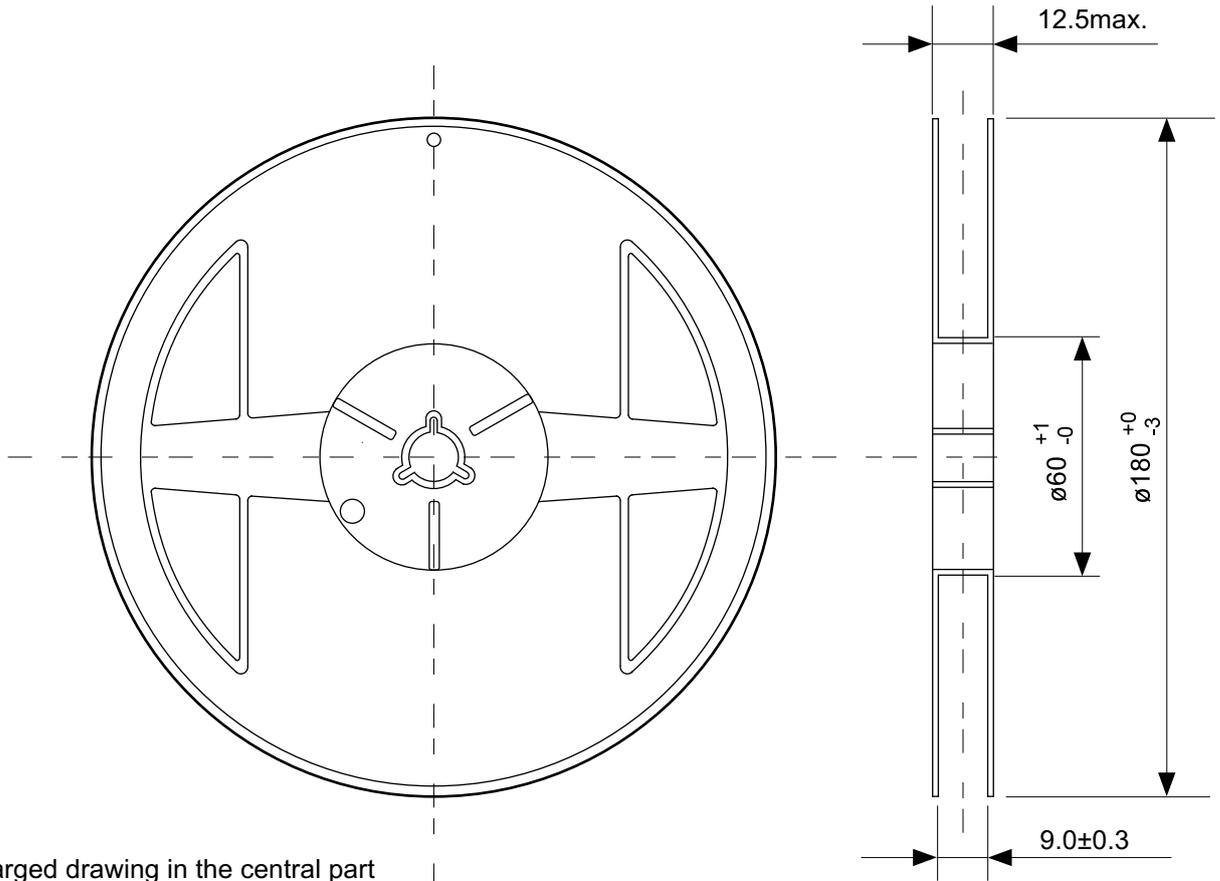
TITLE	SNT-8A-A-PKG Dimensions
No.	PH008-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	



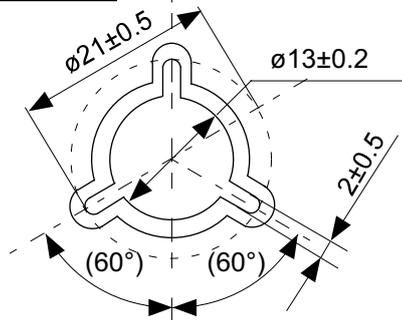
Feed direction

No. PH008-A-C-SD-2.0

TITLE	SNT-8A-A-Carrier Tape
No.	PH008-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

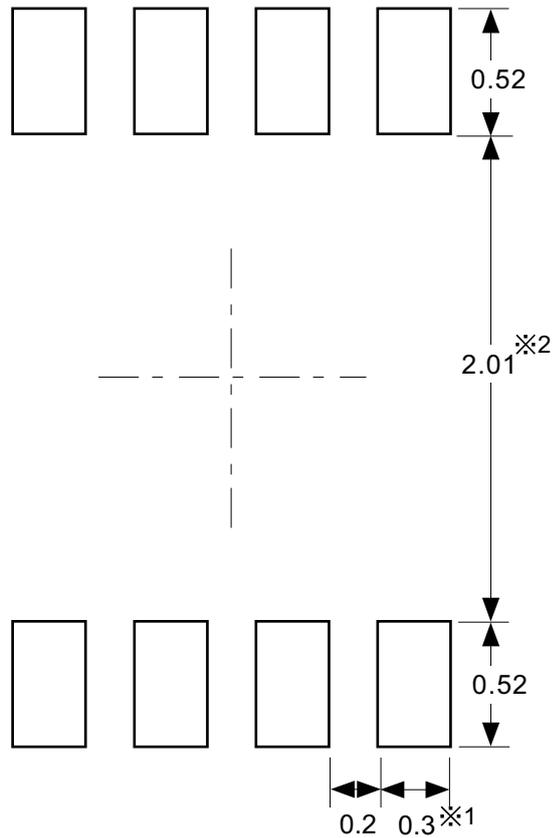


Enlarged drawing in the central part



No. PH008-A-R-SD-1.0

TITLE	SNT-8A-A-Reel		
No.	PH008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			



※1. ランドパターンの幅に注意してください (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).
 ※2. パッケージ中央にランドパターンを広げないでください (1.96 mm ~ 2.06 mm)。

- 注意
1. パッケージのモールド樹脂下にシルク印刷やハンダ印刷などしないでください。
 2. パッケージ下の配線上のソルダーレジストなどの厚みをランドパターン表面から0.03 mm以下にしてください。
 3. マスク開口サイズと開口位置はランドパターンと合わせてください。
 4. 詳細は“SNTパッケージ活用の手引き”を参照してください。

※1. Pay attention to the land pattern width (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).
 ※2. Do not widen the land pattern to the center of the package (1.96 mm to 2.06mm).

- Caution**
1. Do not do silkscreen printing and solder printing under the mold resin of the package.
 2. The thickness of the solder resist on the wire pattern under the package should be 0.03 mm or less from the land pattern surface.
 3. Match the mask aperture size and aperture position with the land pattern.
 4. Refer to "SNT Package User's Guide" for details.

※1. 请注意焊盘模式的宽度 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).
 ※2. 请勿向封装中间扩展焊盘模式 (1.96 mm ~ 2.06 mm)。

- 注意
1. 请勿在树脂型封装的下面印刷丝网、焊锡。
 2. 在封装下、布线上的阻焊膜厚度 (从焊盘模式表面起) 请控制在 0.03 mm 以下。
 3. 钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘模式对齐。
 4. 详细内容请参阅 "SNT 封装的应用指南"。

No. PH008-A-L-SD-4.1

TITLE	SNT-8A-A -Land Recommendation
No.	PH008-A-L-SD-4.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

免責事項 (取り扱い上の注意)

1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
2. 本資料に記載の回路例および使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。本資料に記載の情報を使用したことによる、本資料に記載の製品 (以下、本製品といいます) に起因しない損害や第三者の知的財産権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
3. 本資料の記載に誤りがあり、それに起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
5. 本製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
6. 本製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
7. 本製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍事用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
8. 本製品は、生命・身体に影響を与えるおそれのある機器または装置の部品および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品 (医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等) として設計されたものではありません。上記の機器および装置には使用しないでください。ただし、弊社が車載用等の用途を事前に明示している場合を除きます。上記機器または装置の部品として本製品を使用された場合または弊社が事前明示した用途以外に本製品を使用された場合、これらにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてください。また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
14. 本資料の内容の詳細その他ご不明な点については、販売窓口までお問い合わせください。
15. この免責事項は、日本語を正本として示します。英語や中国語で翻訳したものがあっても、日本語の正本が優越します。

2.4-2019.07



ABLIC

エイブリック株式会社
www.ablic.com